

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-182221

(43)Date of publication of application : 26.06.2002

(51)Int.Cl.

G02F 1/1339

G02F 1/1333

G02F 1/1345

G02F 1/1368

(21)Application number : 2000-384173

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 18.12.2000

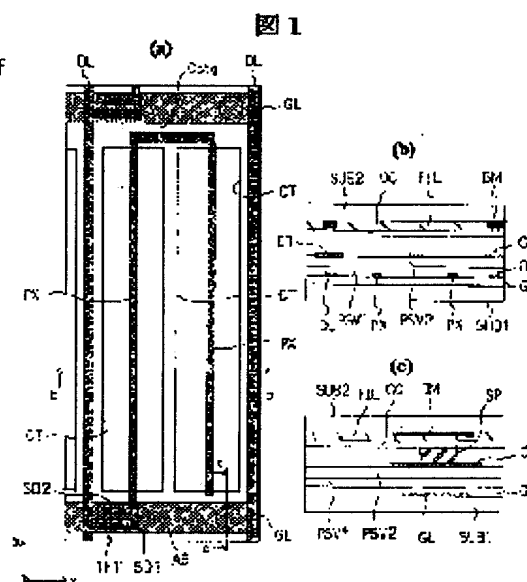
(72)Inventor : YANAGAWA KAZUHIKO
IWAKABE YASUSHI
NAKAYOSHI YOSHIAKI
WAKAGI MASATOSHI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent light from leaking in the neighborhood of a spacer.

SOLUTION: This is a liquid crystal display device wherein transmittance of a liquid crystal layer lying between substrates placed to oppose each other is controlled by an electric field in the direction of the thickness of the layer; the device is provided with a support formed on the liquid crystal side of one of the substrates, a signal line formed on the liquid crystal side of the other substrate, an insulating film formed covering the signal line, and one of electrodes formed on this insulating film and contributing to control the light transmittance of the liquid crystal layer; the support is arranged with the top face opposed to the signal line; and also the electrode is extended over the signal line and the extending part is partly faced to the top face of the support.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application converted
registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of
rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-182221

(P2002-182221A)

(43)公開日 平成14年6月26日(2002.6.26)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード*(参考)
G 0 2 F 1/1339	5 0 0	G 0 2 F 1/1339	5 0 0 2 H 0 8 9
	5 0 5		5 0 5 2 H 0 9 0
1/1333		1/1333	2 H 0 9 2
	5 0 5		5 0 5
1/1345		1/1345	
審査請求 未請求 請求項の数78 O L (全 30 頁) 最終頁に続く			

(21)出願番号 特願2000-384173(P2000-384173)

(22)出願日 平成12年12月18日(2000.12.18)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 柳川 和彦

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
製作所ディスプレイグループ内

(72)発明者 岩壁 靖

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
製作所ディスプレイグループ内

(74)代理人 100083552

弁理士 秋田 収喜

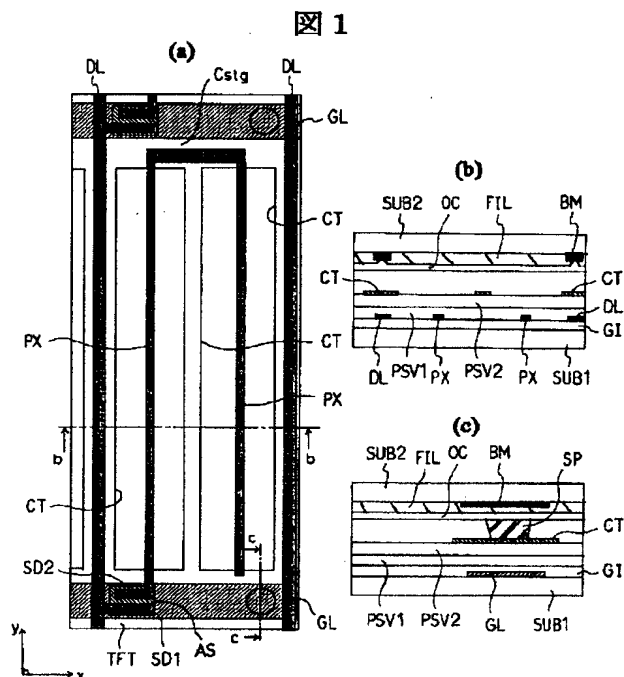
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 スペーサ近傍の光漏れを防止する。

【解決手段】 対向配置された各基板に介在される液晶層をその層厚方向の電界によって光透過率を制御する液晶表示装置であって、前記基板のうち一方の基板の液晶の面側に形成された支柱と、他方の基板の液晶の面側に形成された信号線と、この信号線をも被って形成された絶縁膜と、この絶縁膜の上面に形成され前記液晶層の光透過率の制御に寄与する一方の電極とを備え、前記支柱はその頂面が前記信号線と対向して配置されるとともに、前記電極は前記信号線上まで延在しその延在部が前記支柱の頂面の一部と対向している。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 対向配置された各基板に介在される液晶層をその層厚方向の電界によって光透過率を制御する液晶表示装置であって、

前記基板のうち一方の基板の液晶の面側に形成された支柱と、他方の基板の液晶の面側に形成された信号線と、この信号線をも被って形成された絶縁膜と、この絶縁膜の上面に形成され前記液晶層の光透過率の制御に寄与する一方の電極とを備え、

前記支柱はその頂面が前記信号線と対向して配置されるとともに、前記電極は前記信号線上まで延在しその延在部が前記支柱の頂面の一部と対向していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】 対向配置された各基板に介在される液晶層をその層厚方向の電界によって光透過率を制御する液晶表示装置であって、

前記基板のうち一方の基板の液晶の面側に形成された支柱と、他方の基板の液晶の面側に形成された信号線と、この信号線をも被って形成された絶縁膜と、この絶縁膜の上面に形成され前記液晶層の光透過率の制御に寄与する一方の電極とを備え、

前記支柱はその頂面が前記信号線と対向して配置されるとともに、前記電極は前記信号線上まで延在しその延在部が前記支柱の頂面の全部と対向していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3】 前記絶縁膜は少なくとも前記電極が形成された面にて有機材料で形成されていることを特徴とする請求項 2 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4】 一方の基板の液晶側の面に、隣接して配置されるゲート信号線と隣接して配置されるドレイン信号線とで囲まれる各領域を画素領域とし、

前記信号線はゲート信号線であり、前記電極は前記ゲート信号線からの走査信号によって作動されるスイッチング素子を介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極であることを特徴とする請求項 1、2、3 のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 5】 対向配置された各基板に介在される液晶層をその層厚方向の電界によって光透過率を制御する液晶表示装置であって、

前記基板のうち一方の基板の液晶の面側に形成された信号線と、この信号線をも被って形成された絶縁膜と、この絶縁膜の上面に形成され前記液晶層の光透過率の制御に寄与する一方の電極と、他方の基板とのギャップを確保する支柱と、を備え、

前記支柱はその底面が前記信号線と対向して配置されるとともに、前記電極は前記信号線上まで延在しその延在部が前記支柱の底面の一部と対向していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 6】 対向配置された各基板に介在される液晶層をその層厚方向の電界によって光透過率を制御する液

晶表示装置であって、

前記基板のうち一方の基板の液晶の面側に形成された信号線と、この信号線をも被って形成された絶縁膜と、この絶縁膜の上面に形成され前記液晶層の光透過率の制御に寄与する一方の電極と、他方の基板とのギャップを確保する支柱と、を備え、

前記支柱はその底面が前記信号線と対向して配置されるとともに、前記電極は前記信号線上まで延在しその延在部が前記支柱の底面の全部と対向していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 7】 前記絶縁膜は少なくとも前記電極が形成された面にて有機材料で形成されていることを特徴とする請求項 6 に記載の液晶表示装置。

【請求項 8】 一方の基板の液晶側の面に、隣接して配置されるゲート信号線と隣接して配置されるドレイン信号線とで囲まれる各領域を画素領域とし、

前記信号線はゲート信号線であり、前記電極は前記ゲート信号線からの走査信号によって作動されるスイッチング素子を介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極であることを特徴とする請求項 5、6、7 に記載のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 9】 対向配置された各基板に介在される液晶層をその層厚方向と直交する方向の電界成分によって光透過率を制御する液晶表示装置であって、

前記基板のうち一方の基板の液晶の面側に形成された支柱と、他方の基板の液晶の面側に形成された信号線と、この信号線をも被って形成された絶縁膜と、この絶縁膜の上面に形成され前記液晶層の光透過率の制御に寄与する一方の電極とを備え、

前記支柱はその頂面が前記信号線と対向して配置されるとともに、前記電極は前記信号線上まで延在しその延在部が前記支柱の頂面の一部と対向していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 10】 対向配置された各基板に介在される液晶層をその層厚方向と直交する方向の電界成分によって光透過率を制御する液晶表示装置であって、

前記基板のうち一方の基板の液晶の面側に形成された支柱と、他方の基板の液晶の面側に形成された信号線と、この信号線をも被って形成された絶縁膜と、この絶縁膜の上面に形成され前記液晶層の光透過率の制御に寄与する一方の電極とを備え、

前記支柱はその頂面が前記信号線と対向して配置されるとともに、前記電極は前記信号線上まで延在しその延在部が前記支柱の頂面の全部と対向していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 11】 前記絶縁膜は少なくとも前記電極が形成された面にて有機材料で形成されていることを特徴とする請求項 10 に記載の液晶表示装置。

【請求項 12】 液晶層を介して対向配置される各基板のうち、一方の基板の液晶の面側に形成された支柱と、

10

20

30

40

50

他方の基板の液晶の面側に、隣接して配置されるゲート信号線と隣接して配置されるドレイン信号線とで囲まれる領域を画素領域とし、

この画素領域に、ゲート信号線からの走査信号によって作動されるスイッチング素子と、このスイッチング素子を介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極と絶縁膜を介して該画素電極より上層に形成された対向電極とを備え、

前記画素電極はその一部がゲート信号線の上層にまで延在される延在部を有するとともに、

前記支柱はその頂面が前記ゲート信号線および画素電極の延在部と対向して配置されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 13】 前記絶縁膜は少なくとも前記対向電極が形成された面にて有機材料で形成されていることを特徴とする請求項 12 に記載の液晶表示装置。

【請求項 14】 対向電極はゲート信号線およびドレイン信号線を被う導電層の一部として形成されていることを特徴とする請求項 13 に記載の液晶表示装置。

【請求項 15】 対向電極は透光性の導電層で形成されていることを特徴とする請求項 14 に記載の液晶表示装置。

【請求項 16】 液晶に電界が発生していない際に液晶の光透過率が最低となるように構成されていることを特徴とする請求項 15 に記載の液晶表示装置。

【請求項 17】 対向配置された各基板に介在される液晶層をその層厚方向と直交する方向の電界成分によって光透過率を制御する液晶表示装置であって、

前記基板のうち一方の基板の液晶の面側に形成された信号線と、この信号線をも被って形成された絶縁膜と、この絶縁膜の上面に形成され前記液晶層の光透過率の制御に寄与する一方の電極と、他方の基板とのギャップを確保する支柱と、を備え、

前記支柱はその底面が前記信号線と対向して配置されるときに、前記電極は前記信号線上まで延在しその延在部が前記支柱の底面の一部と対向していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 18】 対向配置された各基板に介在される液晶層をその層厚方向と直交する方向の電界成分によって光透過率を制御する液晶表示装置であって、

前記基板のうち一方の基板の液晶の面側に形成された信号線と、この信号線をも被って形成された絶縁膜と、この絶縁膜の上面に形成され前記液晶層の光透過率の制御に寄与する一方の電極と、他方の基板とのギャップを確保する支柱と、を備え、

前記支柱はその底面が前記信号線と対向して配置されるときに、前記電極は前記信号線上まで延在しその延在部が前記支柱の底面の全部と対向していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 19】 前記絶縁膜は少なくとも前記電極が形

成された面にて有機材料で形成されていることを特徴とする請求項 18 に記載の液晶表示装置。

【請求項 20】 液晶層を介して対向配置される各基板のうち、一方の基板の液晶の面側に、隣接して配置されるゲート信号線と隣接して配置されるドレイン信号線とで囲まれる領域を画素領域とし、

この画素領域に、ゲート信号線からの走査信号によって作動されるスイッチング素子と、このスイッチング素子を介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極と絶縁膜を介して該画素電極より上層に形成された対向電極と、他方の基板とのギャップを確保する支柱と、を備え、

前記画素電極はその一部がゲート信号線の上層にまで延在される延在部を有するとともに、

前記支柱はその底面が前記ゲート信号線および画素電極の延在部と対向して配置されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 21】 前記絶縁膜は少なくとも前記対向電極が形成された面にて有機材料で形成されていることを特徴とする請求項 20 に記載の液晶表示装置。

【請求項 22】 対向電極はゲート信号線およびドレイン信号線を被う導電層の一部として形成されていることを特徴とする請求項 21 に記載の液晶表示装置。

【請求項 23】 対向電極は透光性の導電層で形成されていることを特徴とする請求項 22 に記載の液晶表示装置。

【請求項 24】 液晶に電界が発生していない際に液晶の光透過率が最低となるように構成されていることを特徴とする請求項 23 に記載の液晶表示装置。

【請求項 25】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、パターン化された複数の材料層が積層され、

前記各材料層のうち少なくとも信号線として形成された導電層と絶縁層として形成された有機材料層とを備えるとともに、

一方の基板の液晶の面側に搭載されて前記信号線の端子から信号を供給するドライパチップを備え、

前記ドライパチップは前記一方の基板との間に異方性導電膜が介在されて前記ドライパチップのバンプと前記端子との電気的接続が図れているとともに、

前記ドライパチップの搭載領域は前記有機材料層の非形成領域となっていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 26】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、パターン化された複数の材料層が積層され、

前記各材料層のうち少なくとも信号線として形成された導電層と絶縁層として形成された有機材料層とを備えるとともに、

一方の基板の液晶の面側に搭載されて前記信号線の端子から信号を供給するドライパチップを備え、

10

20

30

40

50

5

前記有機材料層は該ドライチップの搭載領域にまで及んで形成されているとともに、

前記ドライチップは前記一方の基板との間に異方性導電膜が介在されて前記ドライチップのバンプと前記端子との電氣的接続が図れ、

かつ、前記有機材料層はその層厚が600nm以上となっていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項27】 一方の基板の液晶の面側に、隣接するゲート信号線と隣接するドレイン信号線とが形成され、これら信号線で囲まれる画素領域にて片側のゲート信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介して片側のドレイン信号線から映像信号を供給する画素電極とを備え、

前記ドライチップは、前記ゲート信号線に走査信号を供給するドライチップおよび前記ドレイン信号線に映像信号を供給するドライチップのうち少なくとも一方のドライチップであることを特徴とする請求項25、26のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項28】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、パターン化された複数の材料層が積層され、

これら各材料層のうち少なくとも信号線として形成された導電層を備えるとともに、

一方の基板の液晶の面側に搭載されて前記信号線の端子から信号を供給するドライチップを備え、前記ドライチップと前記一方の基板との間に衝撃吸収層が介在されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項29】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、パターン化された複数の材料層が積層され、

これら各材料層のうち少なくとも信号線として形成された導電層を備えるとともに、

一方の基板の液晶の面側に搭載されて前記信号線の端子から信号を供給するドライチップを備え、前記ドライチップは、前記一方の基板との間に異方性導電膜が介在されて前記ドライチップの出力バンプと前記端子との電氣的接続が図れているとともに、該出力バンプと入力バンプとの間の領域に前記一方の基板側に形成された衝撃吸収層に前記異方性導電膜を介して対向していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項30】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、パターン化された複数の材料層が積層され、

これら各材料層のうち少なくとも信号線として形成された導電層を備えるとともに、

一方の基板の液晶の面側に搭載されて前記信号線の端子から信号を供給するドライチップを備え、前記ドライチップの入力バンプと出力バンプの間の領域にて前記一方の基板側に衝撃吸収層が形成され、この衝撃吸収層の層厚は前記各バンプの高さおよび前記

6

端子の層厚の合計とほぼ等しく設定されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項31】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、パターン化された複数の材料層が積層され、

これら各材料層のうち少なくとも信号線として形成された導電層を備えるとともに、

一方の基板の液晶の面側に搭載されて前記信号線の端子から信号を供給するドライチップを備え、

10 前記一方の基板側に、前記ドライチップの入力バンプと出力バンプの間の領域を走行する配線層が形成されているとともに、該領域における前記配線層を被って衝撃吸収層が形成されていることを特徴する液晶表示装置。

【請求項32】 前記衝撃吸収層はドライチップの入力バンプと出力バンプの対向する領域を回避して形成されていることを特徴とする請求項31に記載の液晶表示装置。

【請求項33】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、パターン化された複数の材料層が積層され、

これら各材料層のうち少なくとも信号線として形成された導電層を備えるとともに、

一方の基板の液晶の面側に搭載されて前記信号線の端子から信号を供給するドライチップを備え、

前記一方の基板側に、前記ドライチップの入力バンプと出力バンプの間の領域を走行する配線層が形成されているとともに、該領域における前記配線層を被って衝撃吸収層が形成され、

30 この衝撃吸収層はドライチップの入力バンプと出力バンプの対向する領域を回避して形成されているとともに、その層厚は前記各バンプの高さと前記端子の層厚の合計にほぼ等しく設定されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項34】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、パターン化された複数の材料層が積層され、

これら各材料層のうち少なくとも信号線として形成された導電層を備えるとともに、

一方の基板の液晶の面側に搭載されて前記信号線の端子から信号を供給するドライチップを備え、

40 前記一方の基板側に、前記ドライチップの入力バンプと出力バンプの間の領域を走行する配線層が形成されているとともに、該領域における前記配線層を被って衝撃吸収層が形成され、

この衝撃吸収層はドライチップの入力バンプと出力バンプの対向する領域を回避して形成されているとともに、その層厚は600nm以上に設定されていることを特徴とする液晶表示装置。

50 【請求項35】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、パターン化された複数の

の材料層が積層され、
前記各材料層のうち少なくとも信号線として形成された導電層と絶縁層として形成された有機材料層とを備えるとともに、

一方の基板の液晶の面側に搭載されて前記信号線の端子から信号を供給するドライパチップを備え、

このドライパチップの少なくとも入力パンプと出力パンプの近傍部は前記有機材料層の非形成領域となっているとともに、

前記ドライパチップは前記一方の基板との間に異方性導電膜が介在されて前記ドライパチップの出力パンプと前記端子との電気的接続が図れ、

該入力パンプと出力パンプとの間の領域に前記一方の基板側に形成された前記有機材料層に前記異方性導電膜を介して対向していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3 6】 液晶を介して対向配置される一対の基板と、一方の基板に対する他方の基板の固定と前記液晶の封入を行うシール材と、前記一方の基板の少なくとも前記シール材に囲まれた領域に形成された有機材料層と、を備え、

前記有機材料層は該シール材の近傍においてその非形成領域が設けられていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3 7】 前記非形成領域はマトリクス状に配置された各画素の集合体の外輪郭とシール材の間の領域であることを特徴とする請求項 3 6 に記載の液晶表示装置。

【請求項 3 8】 シール材は矩形状のパターンをなし、その角部のうちの少なくとも一つを有機材料層の非形成領域としたことを特徴とする請求項 3 7 に記載の液晶表示装置。

【請求項 3 9】 一方の基板の液晶の面側に隣接するゲート信号線と隣接するドレイン信号線とが形成され、これら各信号線によって囲まれた画素領域に、片側のゲート信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介して片側のドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極を備え、前記有機材料層は少なくとも前記スイッチング素子を被って形成される保護膜であることを特徴とする請求項 3 6 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4 0】 前記有機材料層はブラックマトリクス層を構成することを特徴とする請求項 3 6 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4 1】 前記有機材料層はカラーフィルタ層を構成することを特徴とする請求項 3 6 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4 2】 前記有機材料層はブラックマトリクス層およびカラーフィルタ層を被って形成される平坦化膜であることを特徴とする請求項 3 6 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4 3】 液晶を介して対向配置される一対の基

板と、一方の基板に対する他方の基板の固定と前記液晶の封入を行うシール材と、このシール材の一部に液晶の封入後に封止を行う封止剤と、前記一方の基板の少なくとも前記シール材に囲まれた領域に形成された有機材料層と、を備え、

前記有機材料層は、前記封止剤と対向する側の該シール材の近傍においてその非形成領域が設けられていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 4 4】 前記非形成領域はマトリクス状に配置された各画素の集合体の外輪郭とシール材の間の領域であることを特徴とする請求項 4 3 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4 5】 シール材は矩形状のパターンをなし、前記封止剤と対向する該シール材の一辺とこの辺と交差する他の辺とで形成される角部に前記有機材料層の非形成領域を形成したことを特徴とする請求項 4 4 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4 6】 一方の基板の液晶の面側に隣接するゲート信号線と隣接するドレイン信号線とが形成され、これら各信号線によって囲まれた画素領域に、片側のゲート信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介して片側のドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極を備え、前記有機材料層は少なくとも前記スイッチング素子を被って形成される保護膜であることを特徴とする請求項 4 3 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4 7】 前記有機材料層はブラックマトリクス層を構成することを特徴とする請求項 4 3 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4 8】 前記有機材料層はカラーフィルタ層を構成することを特徴とする請求項 4 3 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4 9】 前記有機材料層はブラックマトリクス層およびカラーフィルタ層を被って形成される平坦化膜であることを特徴とする請求項 4 3 に記載の液晶表示装置。

【請求項 5 0】 液晶を介して対向配置される一対の基板と、一方の液晶の面側の各画素領域に、ゲート信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極、この画素電極との間に電界を発生せしめる対向電極と、少なくとも前記スイッチング素子を被い前記画素電極と対向電極のうち少なくとも一方の電極を上層に形成する有機絶縁層と、少なくとも各画素領域の集合体を囲み前記一方の基板に対する他方の基板の固定と前記液晶の封入を行うシール材とを備え、前記有機材料層は該シール材の近傍においてその非形成領域が設けられていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 5 1】 画素電極および対向電極はそれぞれ複

数の帯状の電極から構成され、前記有機絶縁層の上層に形成される電極は1画素領域当たり5本以上としたことを特徴とする請求項50に記載の液晶表示装置。

【請求項52】 画素電極および対向電極はそれぞれ複数の帯状の電極から構成され、前記有機絶縁層の上層に形成される電極は隣接する他の電極との間隔が $1.3\mu\text{m}$ 以下となっていることを特徴とする請求項50に記載の液晶表示装置。

【請求項53】 画素電極および対向電極はそれぞれ複数の帯状の電極から構成され、前記有機絶縁層の上層に形成される電極の延在方向は、封止剤が形成されたシール材の辺の方向とほぼ一致づけられていることを特徴とする請求項50に記載の液晶表示装置。

【請求項54】 液晶を介して対向配置される一対の基板と、一方の液晶の面側の各画素領域に、ゲート信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界を発生せしめる対向電極と、少なくとも前記スイッチング素子を被い前記画素電極と対向電極のうち少なくとも一方の電極を上層に形成する有機絶縁層と、少なくとも各画素領域の集合体を囲み前記一方の基板に対する他方の基板の固定と前記液晶の封入を行うシール材とを備え、画素電極および対向電極はそれぞれ複数の帯状の電極から構成され、前記有機絶縁層の上層に形成される電極は1画素領域当たり5本以上としたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項55】 液晶を介して対向配置される一対の基板と、一方の液晶の面側の各画素領域に、ゲート信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界を発生せしめる対向電極と、少なくとも前記スイッチング素子を被い前記画素電極と対向電極のうち少なくとも一方の電極を上層に形成する有機絶縁層と、少なくとも各画素領域の集合体を囲み前記一方の基板に対する他方の基板の固定と前記液晶の封入を行うシール材とを備え、

画素電極および対向電極はそれぞれ複数の帯状の電極から構成され、前記有機絶縁層の上層に形成される電極は隣接する他の電極との間隔が $1.3\mu\text{m}$ 以下となっていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項56】 液晶を介して対向配置される一対の基板と、一方の基板に対する他方の基板の固定と前記液晶の封入を行うシール材と、前記一方の基板の少なくとも前記シール材に囲まれた領域に形成された有機材料層とを有し、

前記シール材に液晶の封入口を塞ぐ第1封止剤が形成されているとともに、該液晶中のガス抜きを行う排気

口を塞ぐ第2封止剤が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項57】 シール材は4辺を有する矩形状のパターンとなっているとともに、第1封止剤と第2封止剤はそれぞれ異なる辺に形成されていることを特徴とする請求項56に記載の液晶表示装置。

【請求項58】 液晶を介して対向配置される一対の基板と、一方の基板に対する他方の基板の固定と前記液晶の封入を行うシール材と、前記一方の基板の少なくとも前記シール材に囲まれた領域に形成された有機材料層と、を備え、

前記有機材料層は該シール材の近傍においてその非形成領域が設けられているとともに、前記一対の基板のうちいずれかの基板の液晶の面側に他の基板とのギャップを確保する支柱が設けられていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項59】 液晶を介して対向配置される一対の基板と、一方の基板に対する他方の基板の固定と前記液晶の封入を行うシール材と、前記一方の基板の少なくとも前記シール材に囲まれた領域に形成された有機材料層と、を備え、

該シール材の形成領域およびその近傍において前記有機材料層の非形成領域が設けられているとともに、前記一対の基板のうちいずれかの基板の液晶の面側に他の基板とのギャップを確保する支柱が設けられ、かつ、前記シール材には前記各基板のギャップを確保するビーズもしくはファイバが混入されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項60】 液晶を介して対向配置される一対の基板と、一方の基板に対する他方の基板の固定と前記液晶の封入を行うシール材と、前記一方の基板の少なくとも前記シール材に囲まれた領域に形成された有機材料層と、を備え、

前記シール材の一部に液晶封入口が設けられ、この液晶封入口およびその近傍に前記有機材料層の非形成領域が設けられていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項61】 液晶を介して対向配置される一対の基板と、一方の基板に対する他方の基板の固定と前記液晶の封入を行うシール材と、前記一方の基板の少なくとも前記シール材に囲まれた領域に形成された有機材料層と、を備え、

前記シール材の一部に液晶封入口が設けられ、この液晶封入口および前記シール材に囲まれた領域内であって該シール材の近傍に前記有機材料層の非形成領域が設けられていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項62】 液晶を介して対向配置される一対の基板と、一方の基板に対する他方の基板の固定と前記液晶の封入を行うシール材と、前記一方の基板の少なくとも前記シール材に囲まれた領域に形成された有機材料層と、を備え、

前記シール材の一部に液晶封入口が設けられ、この液晶封入口および前記シール材の形成領域およびその近傍に前記有機材料層の非形成領域が設けられていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 6 3】 前記有機材料層はその下層に位置づけられる無機材料層とで保護膜を構成することを特徴とする請求項 6 0、6 1、6 2 のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 6 4】 シール材に囲まれた領域に画素領域の集合体が形成され、前記有機材料層の非形成領域は該画素領域の集合体の外側の領域に形成されていることを特徴とする請求項 6 0、6 1、6 2、6 3 のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 6 5】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板側に信号線およびこの信号線を被って無機材料層および有機材料層との順次積層体が形成され、該一方の基板と他方の基板とのギャップを確保する支柱が前記一方の基板側に形成されているとともに、この支柱は前記積層体を介して前記信号線と重ねられるようにして形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 6 6】 支柱はその軸に直交する平面内の面積が一方の基板側にて大きく他方の基板側にて小さくなっていることを特徴とする請求項 6 5 に記載の液晶表示装置。

【請求項 6 7】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板であって該液晶を封入する領域以外の領域に無機材料層と有機材料層との順次積層体を介して該液晶を封入する領域内を走行する信号線と電氣的に接続されるドライバチップが搭載されているとともに、該ドライバチップの近傍の前記積層体の下層にアライメントマークが形成され、このアライメントを被う前記無機材料層は該アライメントマークと中心を一致させ該アライメントマークより大きな相似形をなして残存されてその近傍は除去されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 6 8】 アライメントマークおよびその周辺の有機材料層が除去されていることを特徴とする請求項 6 7 に記載の液晶表示装置。

【請求項 6 9】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板であって該液晶を封入する領域以外の領域に無機材料層と有機材料層との順次積層体を介して該液晶を封入する領域内を走行する信号線と電氣的に接続されるドライバチップが搭載されているとともに、該ドライバチップの近傍の前記積層体の下層にアライメントマークが形成され、このアライメントを被う前記有機材料層は該アライメントマーク上の領域およびその近傍に相当する部分にて除去されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 7 0】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板であって該液晶を封入する領域以外の領

域に無機材料層と有機材料層との順次積層体を介して該液晶を封入する領域内を走行する信号線と電氣的に接続されるドライバチップが搭載されているとともに、該ドライバチップの近傍の前記積層体の下層にアライメントマークが形成され、このアライメントを被う前記無機材料層は該アライメントマーク上の領域およびその近傍に相当する部分にて除去されていることを特徴とする液晶表示装置。

10 【請求項 7 1】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板であって該液晶を封入する領域以外の領域に有機材料層を介して該液晶を封入する領域内を走行する信号線と接続されるドライバチップが搭載され、前記有機材料層の下層側に配線層が前記ドライバチップの搭載領域を走行して形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 7 2】 ドライバチップの搭載領域以外の領域の前記有機材料層の上面には少なくとも前記配線層を被うようにして導電膜が形成されていることを特徴とする請求項 7 1 に記載の液晶表示装置。

20 【請求項 7 3】 液晶を封入する領域に有機材料層の上面に電極を構成する導電層が形成され、前記導電膜は該導電層と一体にあるいは同一の工程で形成されていることを特徴とする請求項 7 2 に記載の液晶表示装置。

【請求項 7 4】 液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの液晶表示部に相当する部分に開口が設けられたフレームとを備え、

前記液晶表示パネルは、液晶を介して対向配置された各基板のうちの一方の基板であって該液晶を封入する領域以外の領域に配線層が形成され、かつこの配線層は樹脂膜を介して導電層が形成されているとともに、この導電層の上面にはこの導電層をも被って絶縁膜が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 7 5】 前記絶縁膜は異方性樹脂膜であることを特徴とする請求項 7 4 に記載の液晶表示装置。

【請求項 7 6】 前記絶縁膜は塗布された樹脂材からなることを特徴とする請求項 7 4 に記載の液晶表示装置。

【請求項 7 7】 液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの液晶表示部に相当する部分に開口が設けられたフレームとを備え、

40 前記液晶表示パネルは、液晶を介して対向配置された各基板のうちの一方の基板であって該液晶を封入する領域以外の領域に配線層が形成され、かつこの配線層は樹脂膜を介して導電層が形成されているとともに、前記フレームの前記導電層と対向する面には絶縁材が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 7 8】 前記配線層は複数からなり、そのうち並設される各ドライバチップ間を電氣的に接続する配線層を有することを特徴とする請求項 7 4、7 5、7 6、7 7 に記載の液晶表示装置。

50 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係り、アクティブ・マトリクス型と称される液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】アクティブ・マトリクス型の液晶表示装置は、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶の面側に、x方向に延在しy方向に並設されるゲート信号線とy方向に延在しx方向に並設されるドレイン信号線とで囲まれる各領域を画素領域としている。

【0003】そして、各画素領域には片側のゲート信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介して片側のドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極とを備えている。

【0004】この画素電極は対向電極との間に電界を発生せしめて液晶の光透過率を制御することになるが、この対向電極は他方の基板の液晶の面側に形成される種類のもの、あるいは前記一方の基板の液晶の面側に形成される種類のものが知られている。

【0005】各基板の液晶の面側には所定のパターンで形成された導電層、半導体層、あるいは絶縁層等の積層体によって電子回路が組み込まれている。

【0006】この場合、前記一方の基板の液晶の面側に形成される各信号線あるいは電極等との層間絶縁を図る絶縁層として有機絶縁膜を用いることが知られるに到っている。低誘電率の有機絶縁膜を用いることによって寄生容量を低減させるためである。

【0007】また、液晶を介して対向配置される各基板のギャップを確保するため、いずれかの基板の液晶の側面に形成された支柱でスペーサの機能を持たせるようにしたのも知られている。従前のビーズあるいはファイバと比較して、所定の位置に該支柱を形成でき各基板のギャップの均一性を確保しやすいからである。

【0008】また、ゲート信号線あるいはドレイン信号線への信号の供給を行う駆動回路IC（ドライバチップ）は、該各信号線が形成された一方の基板に実装されているが、近年になって、前記ドライバチップをそのままフェースダウンで搭載してその入力パンプおよび出力パンプを基板上の配線層（信号線）に接続させるいわゆるFCA（あるいはCOG）方式と称される実装が多く採用されている。

【0009】液晶表示装置の高精細化にともない、外部への引出配線の本数を低減できるからである。

【0010】さらに、前記ドライバチップへの信号および電源の供給として、前記基板に近接して配置されるプリント配線基板上に前記信号および電源の供給配線を形成し、ここから各ドライバチップに個別に信号および電源を供給する構成のものが一般的である。しかし、近

年、低コスト化を図るため、前記信号および電源のうち少なくとも一方の伝達を前記プリント配線基板を経由しないで行う構成のものが知られてきている。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した構成からなる液晶表示装置は、次に示すような各課題があることを見出した。

【0012】（課題1）液晶表示パネルの上下基板間のギャップ（セルギャップ）を一方の基板面に形成された有機材料の支柱にて行う場合、その支柱の軸に交差する平面における面積が露光による最小加工寸法の関係でビーズよりも大きくなるため、支柱周辺での光漏れ領域がビーズ周辺よりも大きくなってしまいうという不都合がある。

【0013】（課題2）FCA方式の液晶表示装置では、基板上にドライバチップをそのまま実装するため、基板とドライバチップの接続部の面積が大幅に小さくなり、異物あるいはゴミにより接続不良が発生しやすいという不都合がある。

【0014】また、この方式において、基板とドライバチップとの接続は異方性導電膜を介して行っているのが通常であるが、その接続不良が生じた場合には、該異方性導電膜を溶剤によって除去し、新たな異方性導電膜とドライバチップとを搭載するようにしてリペアしていた。

【0015】一方、本発明者等は、液晶表示部に形成されるスイッチング素子を液晶との直接の接触を回避するための保護膜として有機絶縁膜を用い、この有機絶縁膜をドライバチップの実装領域にまで延在させる試みがなされている。

【0016】この場合にあって、リペア時に前記異方性導電膜を除去する際に、該有機絶縁膜をも不均一に剥がれたりする不都合がある。そして、このような不都合をもたらさない場合でも、有機絶縁膜が前記溶剤によって溶け出し、端子部の表面に薄い絶縁層を形成し、これがドライバチップと配線層との接続抵抗を増大させていた。

【0017】（課題3）FCA方式の液晶表示装置では、基板上にドライバチップをそのまま実装するため、液晶表示装置に過大な振動や衝撃が加わった場合に、その振動や衝撃が吸収され難いので、該ドライバチップに動作不良を起こしやすいという不都合があった。

【0018】また、FCA方式の液晶表示装置では、ドライバチップが実装された側の基板を観察者側から遠い側の基板とすることが多い。この理由は、該基板はその液晶表示部に各種の信号線が形成され、その信号線による光反射を回避するためである。

【0019】このため、いわゆる液晶表示モジュールとして構成するためのフレームを被せた場合、該ドライバチップは該フレームと対向して配置され、たとえば該フ

レームにその変形を及ぼす程度の圧力が加わった場合に、それがドライバチップにまで及んで動作不良を引き起こすという不都合があった。

【0020】（課題4）上述したように、液晶表示部の保護膜として有機絶縁膜を用いる試みにあって、この有機絶縁膜は吸湿、発ガスしやすいという性質から、液晶中に気泡を発生せしめる不都合を見出した。

【0021】その気泡は液晶の封入口から遠い側において多く発生し、またそのうち大きいものは液晶表示領域にまで現出するようになる。

【0022】（課題5）液晶表示パネルの上下基板間のギャップを一方の基板側に形成した有機材料の支柱で行う場合、該支柱の接触する他方の基板側の位置は定まったものとなる。このため液晶表示装置に加わる振動および衝撃は該位置に集中する。

【0023】この場合、配線層が設けられた基板上に支柱を設ける場合、支柱自体が衝撃を吸収する層になり、また、その固定された面積も比較的大きくなることから配線層の断線等の影響は回避できる。

【0024】しかし、配線層が設けられた基板以外の他方の基板に設けられている場合、支柱の頂面側の基板との接触面積は比較的小さく、この個所にて圧力、衝撃が集中し、この部分に配線層が形成されている場合には、その断線にまで到するという不都合が生じる。

【0025】（課題6）基板上にドライバを実装する場合、精度よい搭載を行う必要があるが、そのために該基板上にアライメントマークが形成される。

【0026】しかし、保護膜として無機材料層と有機材料層との順次積層体を用いる場合、それがアライメントマークの画像認識を不明瞭にし、精度よいアライメントが困難となる新たな不都合を見出した。

【0027】基板に対するドライバの実装がFCAの場合、その端子ピッチが狭く、より高精度のアライメントが要求されるが、保護膜を上述した積層体で形成した場合には、特に反射モードでのアライメントマークの認識が極めて困難となる。

【0028】（課題7）基板に実装されたドライバ（チップ）への信号および電源の供給として、低コスト化のため、チップ間の電源あるいは信号の少なくとも一方の伝達をプリント基板（PCB）を経由せずに行うことが開発されつつある。

【0029】しかし、この方法は、基板上にチップ間の電源あるいは信号の少なくとも一方の伝達配線を設けなければならないが、その距離は極めて長くなってしまふ。

【0030】ちなみに、液晶表示部から端子部まで延在される配線は、それが空気中の湿度に晒される環境にある長さが僅かであり、これと比べて上述した伝達配線は数倍から数十倍の長さ及び。

【0031】このことから、該伝達配線の劣化が憂慮さ

れ、特に電源伝送配線で電食の発生の恐れがあり、現在、その対策として信号配線のみ基板上に形成し、電源配線はPCBから供給する試みが本願出願人によりなされている。

【0032】しかし、この方法は当初の目的である低コスト化の効果が充分でなく、信頼性の低下を回避しつつ電源配線も基板上に配置する必要性が生じてきている。

【0033】本発明はこのような課題を解消すべくなされたものである。

10 【0034】すなわち、本発明の目的は、セルギャップを確保するための支柱の周辺に生じる光漏れを低減させた液晶表示装置を提供することにある。

【0035】本発明の他の目的は、液晶を介して対向配置される基板のうち一方の基板面に実装されるドライバチップの実装におけるリペアを信頼性よく行い得る液晶表示装置を提供することにある。

【0036】本発明の他の目的は、ドライバチップへの振動あるいは衝撃を緩和させ該ドライバチップの動作不良を軽減させた液晶表示装置を提供することにある。

20 【0037】本発明の他の目的は、液晶中に発生する気泡の不都合を解消させた液晶表示装置を提供することにある。

【0038】本発明の他の目的は、セルギャップを確保するための支柱に集中する振動あるいは衝撃によって該支柱に間接的に当接する信号線等の破損を回避させた液晶表示装置を提供することにある。

【0039】本発明の他の目的は、信頼性のあるアライメントマークを備える液晶表示装置を提供することにある。

30 【0040】本発明の他の目的は、ドライバチップの実装領域の近傍にてたとえば電食等による破損のない配線層を形成することのできる液晶表示装置を提供することにある。

【0041】

【課題を解決するための手段】本発明において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

40 【0042】（手段1）本発明は、対向配置された各基板に介在される液晶層をその層厚方向の電界によって光透過率を制御する液晶表示装置であって、前記基板のうち一方の基板の液晶の面側に形成された支柱と、他方の基板の液晶の面側に形成された信号線と、この信号線をも被って形成された絶縁膜と、この絶縁膜の上面に形成され前記液晶層の光透過率の制御に寄与する一方の電極とを備え、前記支柱はその頂面が前記信号線と対向して配置されるとともに、前記電極は前記信号線上まで延在しその延在部が前記支柱の頂面の一部と対向していることを特徴とするものである。

50 【0043】（手段2）本発明による液晶表示装置は、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の

液晶側の面に、パターン化された複数の材料層が積層され、前記各材料層のうち少なくとも信号線として形成された導電層と絶縁層として形成された有機材料層とを備えるとともに、一方の基板の液晶の面側に搭載されて前記信号線の端子から信号を供給するドライバチップを備え、前記ドライバチップは前記一方の基板との間に異方性導電膜が介在されて前記ドライバチップの bumps と前記端子との電氣的接続が図れているとともに、前記ドライバチップの搭載領域は前記有機材料層の非形成領域となっていることを特徴とするものである。

【0044】（手段3）本発明による液晶表示装置は、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、パターン化された複数の材料層が積層され、これら各材料層のうち少なくとも信号線として形成された導電層を備えるとともに、一方の基板の液晶の面側に搭載されて前記信号線の端子から信号を供給するドライバチップを備え、前記ドライバチップと前記一方の基板との間に衝撃吸収層が介在されていることを特徴とするものである。

【0045】（手段4）本発明による液晶表示装置は、液晶を介して対向配置される一対の基板と、一方の基板に対する他方の基板の固定と前記液晶の封入を行うシール材と、前記一方の基板の少なくとも前記シール材に囲まれた領域に形成された有機材料層と、を備え、前記有機材料層は該シール材の近傍においてその非形成領域が設けられていることを特徴とするものである。

【0046】（手段5）本発明による液晶表示装置は、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板側に信号線およびこの信号線を被って無機材料層および有機材料層との順次積層体が形成され、該一方の基板と他方の基板とのギャップを確保する支柱が前記一方の基板側に形成されているとともに、この支柱は前記積層体を介して前記信号線と重ねられるようにして形成されていることを特徴とするものである。

【0047】（手段6）本発明による液晶表示装置は、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板であって該液晶を封入する領域以外の領域に無機材料層と有機材料層との順次積層体を介して該液晶を封入する領域内を走行する信号線と接続されるドライバチップが搭載されているとともに、該ドライバチップの近傍の前記積層体の下層にアライメントマークが形成され、このアライメントを被う前記無機材料層は該アライメントマークと中心を一致させ該アライメントマークより大きな相似形をなして残存されてその近傍は除去されていることを特徴とするものである。

【0048】（手段7）本発明による液晶表示装置は、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板であって該液晶を封入する領域以外の領域に有機材料層を介して該液晶を封入する領域内を走行する信号線と接続されるドライバチップが搭載され、前記有機材料層の下

層側に配線層が前記ドライバチップの搭載領域を走行して形成されていることを特徴とするものである。

【0049】

【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置の実施例について図面を用いて説明をする。

【0050】（実施例1）

《液晶表示装置の等価回路》図2は、本発明による液晶表示装置の一実施例を示す等価回路図である。同図は、回路図ではあるが、実際の幾何学的配置に対応して描かれている。

【0051】この実施例では、広い視野角をもつものとして知られているいわゆる横電界方式を採用した液晶表示装置に本発明を適用させている。

【0052】まず、液晶表示パネルPNLがあり、その液晶表示パネルPNLは、液晶を介して互に対向配置された透明基板SUB1、SUB2を外囲器としている。この場合、一方の透明基板SUB1（図中下側の基板：マトリクス基板）は他方の透明基板SUB2（図中上側の基板：カラーフィルタ基板）に対して若干大きく形成され、図中下側と右側の周辺端はほぼ面一に合わせて配置されている。

【0053】この結果、一方の透明基板SUB1の図中左側の周辺および図中上側の周辺は他方の基透明板SUB2に対して外方に延在されるようになっている。後に詳述するが、この部分はドライバチップであるゲート駆動IC5およびドレイン駆動IC6が搭載される領域となっている。

【0054】各透明基板SUB1、SUB2の重畳する領域にはマトリクス状に配置された画素2が構成され、この画素2は、図中x方向に延在されy方向に並設されるゲート信号線GLとy方向に延在されx方向に並設されるドレイン信号線DLとで囲まれる領域に形成され、少なくとも、片側のゲート信号線GLからの走査信号の供給によって駆動されるスイッチング素子TF Tと、このスイッチング素子TF Tを介して片側のドレイン信号線DLから供給される映像信号が印加される画素電極PXとが備えられている。

【0055】ここでは、上述したように、各画素2は、いわゆる横電界方式を採用したもので、後に詳述するように、上記のスイッチング素子TF Tおよび画素電極PXの他に、基準電極CTおよび保持容量Cst gが備えられるようになっている。

【0056】そして、各ゲート信号線GLはその一端（図中左側の端部）が透明基板SUB1の周辺にまで延在され、透明基板SUB1に搭載されたゲート駆動IC5の出力端子に接続されるようになっている。

【0057】この場合、ゲート駆動IC5は複数設けられているとともに、前記ゲート信号線GLは互いに隣接するもの同士でグループ化され（図36参照）、これら各グループ化されたゲート信号線GLが近接する各ゲ

10

20

30

40

50

ト駆動 IC5 にそれぞれ接続されるようになっている。

【0058】また、同様に、各ドレイン信号線 DL はその一端（図中上側の端部）が透明基板 SUB1 の周辺にまで延在され、透明基板 SUB1 に搭載されたドレイン駆動回路（IC）6 の出力端子に接続されるようになっている。

【0059】この場合も、ドレイン駆動回路 6 は複数設けられているとともに、前記ドレイン信号線 DL は互いに隣接するもの同士でグループ化され、これら各グループ化されたドレイン信号線 DL が近接する各ドレイン駆動 IC6 にそれぞれ接続されるようになっている。

【0060】一方、このようにゲート駆動 IC5 およびドレイン駆動 IC6 が搭載された液晶表示パネル PNL に近接して配置されるプリント基板 10（コントロール基板 10）があり、このプリント基板 10 には電源回路 11 等の他に、前記ゲート駆動回路 5 およびドレイン駆動回路 6 に入力信号を供給するためのコントロール回路 12 が搭載されている。

【0061】そして、このコントロール回路 12 からの信号はフレキシブル配線基板（ゲート回路基板 15、ドレイン回路基板 16A、ドレイン回路基板 16B）を介してゲート駆動 IC5 およびドレイン駆動 IC6 に供給されるようになっている。

【0062】すなわち、ゲート駆動 IC5 側には、これら各ゲート駆動 IC5 の入力側の端子にそれぞれ対向して接続される端子を備えるフレキシブル配線基板（ゲート回路基板 15）が配置されている。

【0063】そのゲート回路基板 15 は、その一部が前記コントロール基板 10 側に延在されて形成され、その延在部において、該コントロール基板 10 と接続部 18 を介して接続されている。

【0064】コントロール基板 10 に搭載されたコントロール回路 12 からの出力信号は、該コントロール基板 10 上の配線層、前記接続部 18、さらにはゲート回路基板 15 上の配線層を介して各ゲート駆動 IC5 に入力されるようになっている。

【0065】また、ドレイン駆動 IC6 側には、これら各ドレイン駆動 IC6 の入力側の端子にそれぞれ対向して接続される端子を備えるドレイン回路基板 16A、16B が配置されている。

【0066】このドレイン回路基板 16A、16B は、その一部が前記コントロール基板 10 側に延在されて形成され、その延在部において、該コントロール基板 10 と接続部 19A、19B を介して接続されている。

【0067】コントロール基板 10 に搭載されたコントロール回路 12 からの出力信号は、該コントロール基板 10 上の配線層、前記接続部 19A、19B、さらにはドレイン回路基板 16A、16B 上の配線層を介して各ドレイン駆動回路 16A、16B に入力されるようになっている。

【0068】なお、ドレイン駆動回路 6 側のドレイン回路基板 16A、16B は、図示のように、2 個に分割されて設けられている。液晶表示パネル 1 の大型化にともなう、たとえばドレイン回路基板の図中 x 方向への長さの増大による熱膨張による弊害を防止する等のためである。

【0069】そして、コントロール基板 10 上のコントロール回路 12 からの出力は、ドレイン回路基板 16A の接続部 19A、およびドレイン回路基板 16B の接続部 19B をそれぞれ介して、対応するドレイン駆動 IC6 に入力されている。

【0070】さらに、コントロール基板 10 には、映像信号源 22 からケーブル 23 によってインタフェース基板 24 を介して映像信号が供給され、該コントロール基板 10 に搭載されたコントロール回路 12 に入力されるようになっている。

【0071】なお、この図では、液晶表示パネル PNL、ゲート回路基板 15、ドレイン回路基板 16A、16B、およびコントロール基板 10 がほぼ同一平面内に位置づけられるように描かれているが、実際には該コントロール基板 10 はゲート回路基板 15、ドレイン回路基板 16A、16B の部分で屈曲されて液晶表示パネル 1 に対してほぼ直角になるように位置づけられるようになっている。

【0072】いわゆる額縁の面積を小さくさせる趣旨からである。ここで、額縁とは、液晶表示パネル PNL の外枠の輪郭と表示領域 AR の輪郭の間の領域をいい、この領域を小さくすることによって、外枠に対して表示部の面積を大きくできる効果を得ることができる。

《画素の構成》前記液晶表示パネル PNL は、上述したように、その液晶表示領域 AR がマトリクス状に配置された多数の画素 2 から構成され、このうちの一の画素の構成は図 1（a）に示すようになっている。また、図 1（b）は図 1（a）の b-b 線における断面図を、図 1（c）は図 1（a）の c-c 線における断面図を示している。

【0073】同図において、透明基板 SUB1 の主表面に、x 方向に延在し y 方向に並設されるゲート信号線 GL が形成されている。そして、これらゲート信号線 GL とドレイン信号線 DL とで囲まれる領域が画素領域として形成されることになる。

【0074】そして、このようにゲート信号線 GL が形成された透明基板 SUB1 の主表面には、これらゲート信号線 GL をも被ったたとえばシリコン窒化膜からなる絶縁膜 GI が形成されている。この絶縁膜 GI は後述するドレイン信号線 DL に対してはゲート信号線 GL との絶縁を図るための層間絶縁膜として、後述の薄膜トランジスタ TFT の形成領域に対してはゲート絶縁膜として、後述の容量素子 Cs t g に対しては誘電体膜として機能するようになっている。

【0075】この絶縁膜GIの表面には、まず、その薄膜トランジスタTFTの形成領域において半導体層ASが形成されている。この半導体層ASはたとえばアモルファスSiからなり、ゲート信号線GL上において後述するドレイン信号線DLに近接された部分に重畳されて形成されている。これにより、ゲート信号線GLの一部が薄膜トランジスタTFTのゲート電極を兼ねた構成となっている。

【0076】そして、この絶縁膜GIの表面にはそのy方向に延在しかつx方向に並設されるドレイン信号線DLが形成されている。このドレイン信号線DLは、薄膜トランジスタTFTを構成する前記半導体層ASの表面の一部にまで延在されて形成されたドレイン電極SD1が一体となって備えられている。

【0077】さらに、画素領域における絶縁膜GIの表面には前記ドレイン電極SD1の形成と同時に薄膜トランジスタTFTのソース電極SD2が形成され、このソース電極SD2と一体に形成された画素電極PXが形成されている。

【0078】なお、前述した薄膜トランジスタTFTのドレイン電極SD1とソース電極SD2との界面に相当する半導体層ASの表面にはリン(P)がドーピングされて高濃度層となっており、これにより前記各電極におけるオーミックコンタクトを図っている。この場合、半導体層ASの表面の全域には前記高濃度層が形成されており、前記各電極を形成した後に、該電極をマスクとして該電極形成領域以外の高濃度層をエッチングするようにして上記の構成とすることができる。

【0079】前記画素電極PXは、その一端を前記薄膜トランジスタTFTのソース電極SD2とし、そのままy方向に延在され、該薄膜トランジスタTFTを駆動させるゲート信号線GLとは異なる他方のゲート信号線GLに近接してx方向に延在された後に、y方向に延在するコ字形状となっている。

【0080】すなわち、画素電極PXは図中y方向に延在されて画素領域中に2本形成され、これら各画素電極PXはゲート信号線GLの近傍部で互いに接続されたパターンとなっている。

【0081】前記ドレイン信号線DLおよび画素電極PXが形成された透明基板SUB1面には該ドレイン信号線DLおよび画素電極PXをも被って保護膜PSVが形成され、この実施例では、この保護膜PSVはたとえばシリコン窒化膜等からなる無機材料層の保護膜PSV1と樹脂層等からなる有機材料層の保護膜PSV2の順次積層体から構成されている。

【0082】保護膜PSVをこのように有機材料層を含む積層体としたのは保護膜PSV自体の誘電率を小さくさせることにある。

【0083】そして、このような保護膜PSVの形成は、薄膜トランジスタTFTの液晶との直接の接触によ

る特性劣化を回避することにある。

【0084】この保護膜PSV（正確には有機材料層からなる保護膜PSV2）の上面には基準電極CTが形成されている。

【0085】この基準電極CTは、この実施例では、たとえばITO（Indium-Tin-Oxide）膜からなる透光性の導電膜で形成され、上述した2本の画素電極PXの両脇に位置づけられるようにして3本形成されている。

【0086】すなわち、各基準電極CTのうちの1本は画素領域の中央部を図中y方向に走行して形成され、残りの2本はそれぞれドレイン信号線DL上をそれに沿って形成されている。

【0087】基準電極CTをドレイン信号線DL上に形成することによって、ドレイン信号線DLからの電界を該基準電極CT側へ終端させることができ、前記画素電極CT側へノイズとしての電界を及ぼすことを防止する効果を奏する。

【0088】このため、この実施例では該基準電極CTはドレイン信号線DL上を充分被うようにして形成され、その幅はドレイン信号線DLのそれよりも大きく形成されている。

【0089】また、基準電極CTはこの実施例では透光性の導電膜で形成しているが、これに限定する必要はなく金属等の不透明な導電膜で形成してもよく、この場合において、該基準電極CTをドレイン信号線DL上に形成することは画素領域の開口率を向上させる効果も奏する。

【0090】さらに、この基準電極CTは、ゲート信号線GLをも充分に被って形成された透光性の導電膜の一部として形成されている。

【0091】このように構成することによって、透光性の導電膜は隣接する各画素領域において一体のものとして形成することができ、この透光性の導電膜を介してその一部である基準電極CTに基準電圧信号を供給させることができるようになる。

【0092】このことは、画素領域内を走行する基準電圧信号線を特別に形成する必要がなく画素領域の開口率の向上を図ることができる。

【0093】しかし、他の実施例として、基準電圧信号線を形成し、それが基準電極CTと層を異にして形成した場合スルホールを介してこの基準電圧信号線と基準電極CTとの接続を図るようにしてもよい。

【0094】また、画素電極PXと基準電極CTとの間に電界が発生していない場合に液晶の光透過率を最小にする、いわゆるノーマリブラックモードとして構成することにより、前記透光性の導電膜は遮光膜として機能させることができる。

【0095】ドレイン信号線DLあるいはゲート信号線GLの近傍部はそれら信号線からの電界によって液晶が駆動して光漏れが発生し易くなることから、前記透光性

の導電膜を遮光膜として機能させることは表示の信頼性を向上させることができる。

【0096】なお、ゲート信号線GLを充分に被って形成される透光性の導電膜は画素電極PXの一部（図中y方向に延在される2本の画素電極PXの接続部）も被って形成され、それらの重なり部において容量素子Cstgが形成されている。

【0097】この容量素子Cstgは、たとえば薄膜トランジスタTFTがオフした際に画素電極PXに映像信号を長く蓄積させる効果等を有するようになっている。

【0098】そして、このように基準電極CTが形成された透明基板SUB1の表面には該基準電極CT等も被って配向膜（図示せず）が形成されている。この配向膜は液晶と直接に接触する膜で該液晶の初期配向方向を決定するようになっている。

【0099】なお、この実施例では、画素電極PXはドレイ信号線DLの材料と同一の材料で形成するようにしたが、これに限定されず、透光性の導電膜で形成するようにしてもよい。このようにすることによって画素領域の開口率が向上するからである。

【0100】また、このように構成された透明基板SUB1は液晶を介して透明基板SUB2と対向配置され、この透明基板SUB2の液晶側の面には、各画素領域に相当する部分に開口部を有するブラックマトリクスBMが形成されている。

【0101】このブラックマトリクスBMは、上述したように基準電極CTを一部として形成する透光性の導電膜に遮光機能をもたせるようにした場合（いわゆるノーマリブラックモードの構成とする）、その幅を従来よりも狭くして画素領域の開口率を向上させることができる。透明基板SUB1と透明基板SUB2の合わせずれを考慮する必要があるが比較的少なくなるからである。

【0102】さらに、このブラックマトリクスBMの画素領域に相当する部分に形成された開口部を被ってカラーフィルタFILが形成されている。このカラーフィルタFILはx方向に隣接する画素領域におけるそれとは異なった色（R、G、B）を備えるとともに、それぞれブラックマトリクスBM上において境界部を有するようになっている。

【0103】また、このようにブラックマトリクスBM、およびカラーフィルタFILが形成された面には樹脂膜等からなる平坦化膜OCが形成され、この平坦化膜OC上の一部には支柱SPが形成されている。

【0104】この支柱SPは、液晶表示領域ARにおいて透明基板SUB1と透明基板SUB2とのギャップを確保するためのもので、透明基板2側に形成したたとえば樹脂材料層をフォトリソグラフィ技術による選択エッチングをすることによって形成される。

【0105】そして、この支柱SPは、その頂面が前記ゲート信号線GLおよび基準電極CTを一部とする透光

性の導電膜に対向するようにして配置されている。

【0106】上述したように、該透光性の導電膜はゲート信号線GLを充分被うようにして、換言すれば、該透光性の導電膜の幅はゲート信号線GLのそれよりも充分大きく形成されていることから、ゲート信号線GLと重畳されて形成される支柱の周辺は前記透光性の導電膜が充分な径を有して取り巻くようになる。

【0107】このことは、支柱SPの周囲の液晶が配向乱れによるドメインによって該支柱SPの周囲に生じる光漏れを防止することができる。基準電極CTを一部とする透光性の導電膜は遮光膜として機能できるからである。

【0108】この場合、ゲート信号線GLを被う透光性の導電膜は該ゲート信号線GLからの電界をシールドする機能を有するが、この電界が該透光性の導電膜から漏れる（該透光性の導電膜の周辺で迂回して回り込む）場合には支柱SPの周辺におけるドメインによる影響は広がるようになる。

【0109】ここで、支柱SPの周辺におけるドメインによる影響を抑止する方法を示す。

【0110】図3に示すように、ゲート信号線GLと対向電極CTを一部にもつ透光性の導電層の間の絶縁膜の厚さを d_1 、液晶の層厚を d_3 、とした場合に、該ゲート信号線GLからの電界が支柱SPの周辺に影響を与えないようにするためには、対向電極CTを一部にもつ透光性の導電層のゲート信号線GLに対するはみ出し量を d_2 を、次式（1）

【0111】

$$【数1】 \quad d_2 > d_1 \times \sqrt{d_3} \quad \cdots \cdots (1)$$

に示すように設定すればよいことが確かめられた。さらに d_2 の値として $4.7 \mu\text{m}$ を設定すれば、殆どの構成においてドメインの抑止を実現できる。

【0112】このため、前記透光性の導電膜の幅をゲート信号線GLの延在方向の各辺からそれぞれ $4.7 \mu\text{m}$ 以上はみ出すように設定することにより、支柱SPの周辺に生じるドメインをほぼ完全に遮光できるようになる。

【0113】なお、この実施例では、支柱SPはゲート信号線GLと重畳する個所に設けたものであるが、これに限定されることはなく、ドレイ信号線DLと重畳する個所に設けるようにしてもよい。

【0114】この場合においても、基準電極CTである透光性の導電膜の幅をドレイ信号線DLの延在方向の各辺からそれぞれ $4.7 \mu\text{m}$ 以上はみ出すように設定することにより、該支柱SPの周辺に生じるドメインを充分に遮光できるようになる。

【0115】また、本実施例の効果は、支柱SPが透明基板SUB1側に配置させた場合においても同様の効果を有する。

【0116】また、上式（1）において、支柱SPに対

して基準電極CTを一部とする透光性の導電膜のはみ出し量を d_4 とした場合、 $d_4 > d_2$ となるようにすることが望ましい。

【0117】また、上述した実施例では、支柱SPは透明基板SUB2側に設けたものであるが、対応する個所にて透明基板SUB1側に設けるようにしてもよい。このようにした場合でも同様の効果を奏することはいうまでもない。この場合、支柱SPの底面、すなわち支柱SPの透明基板SUB1側の固着面の近傍が、上述した実施例の支柱SPの頂面の近傍に示した構成と同様になってい

ればよい。

（実施例2）図4は本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図で、図1に対応した図となっている。

【0118】図1と異なる構成は画素電極PXにあり、この画素電極PXはその一部がゲート信号線GLと重畳されるように延在され、また、その重畳部において比較的面積が広く形成されている。

【0119】これにより、画素電極PXは対向電極CTとの間に容量素子Cstgを構成するとともに、ゲート信号線GLとの間に容量素子Caddをも構成するよう

になる。

【0120】そして、この容量素子Caddは容量素子Cstgの形成領域内に形成されることから占有面積を大きくすることなく容量を大きくすることができる。

【0121】なお、この場合において、容量素子Caddを形成する画素電極PXからの電界が、基準電極CTを一部とする透光性の導電膜から漏れて支柱SPの周辺の液晶に配向乱れを生じさせないために、該透光性の導電膜の幅を考慮する必要が生じる。

【0122】すなわち、支柱SPの配置個所にゲート信号線GLと重畳する画素電極PXの延在部が存在する場合、前記ゲート信号線GLと前記延在部の外側の各辺からそれぞれ $4.7\mu\text{m}$ 以上はみ出すように、透光性の導電膜の幅を設定することにより、支柱SPの周辺に生じるドメインをほぼ完全に遮光できるようになる。

【0123】また、本実施例の効果は、支柱SPが透明基板SUB1側に配置させた場合であっても同様である。

【0124】（実施例3）図5（a）は、いわゆる縦電界方式と称される画素を有する液晶表示装置の構成について示したものである。また、図5（b）は図5（a）のb-b線における断面図、図5（c）はc-c線における断面図、図5（d）はd-d線における断面図を示している。

【0125】実施例1に示した横電界方式と異なる構成は、いずれも透光性の導電膜からなる画素電極PXと対向電極CTとを備え、該画素電極PXは透明基板SUB1の液晶側の面の各画素領域に平面的に形成され、対向電極は透明基板SUB2の液晶側の面に各画素領域に共通に形成されていることにある。

【0126】透明基板SUB1の液晶側の面に、ゲート信号線GL、絶縁膜GI、薄膜トランジスタTFTおよびドレイン信号線DLが順次形成されているのは実施例1の場合と同様となっている。

【0127】実施例1と異なる構成は、薄膜トランジスタTFTを被って形成される保護膜PSVに該薄膜トランジスタTFTのソース電極（ドレイン信号線の形成の際に同時に形成される）の一部を露出させるためのコンタクト孔が形成され、該保護膜PSVの上面に形成される画素電極PXはこのコンタクト孔を通して前記ソース電極SD2と接続されている。

【0128】なお、ここでも該保護膜PSVは無機材料層からなる保護膜PSV1と有機材料層からなる保護膜PSV2の順次積層体から構成されて、保護膜PSV自体の誘電率の低減を図っている。

【0129】この画素電極PXは、その一部が前記薄膜トランジスタTFTを駆動させるゲート信号線GLとは異なる他方のゲート信号線GLに重畳されるようにして延在し、該重畳部に容量素子Caddを形成している。

【0130】また、透明基板SUB2の液晶側の面に形成された平坦化膜OCの表面には各画素領域に共通に対向電極CTが形成されている。

【0131】そして、この対向電極CTが形成された透明基板SUB2の面には、前記ゲート信号線GLには完全に、前記画素電極PXの延在部にはその一部が対向するようにして支柱SPが設けられている。

【0132】すなわち、ゲート信号線GLに対向するようにして支柱SPを設けるにしても、容量素子Caddの一方の電極を構成する画素電極PXの延在部と一部対向するようにして、前記支柱SPの配置個所を選定している。

【0133】このようにした場合、支柱SPの周辺の液晶の配向乱れによる光漏れの領域を縮小させる効果を得ることができる。

【0134】図6は容量素子Caddの一方の電極を構成する画素電極PXの延在部が形成されていない部分に支柱SPを形成した図、図7は容量素子Caddの一方の電極を構成する画素電極PXの延在部が形成されている部分に支柱SPを形成した図である。

【0135】図7では、支柱SPの周辺の画素電極PXの延在部付近には電界の乱れが生ぜず、このため、光漏れの領域が縮小されるようになる。

【0136】また、支柱SPが透明基板SUB1側に配置させた場合であっても同様である。

【0137】（実施例4）この実施例は実施例3のさらなる改良を施したもので、図9に示すように、支柱SPはゲート信号線GLはもちろんのこと、容量素子Caddの一方の電極を構成する画素電極PXの延在部にも完全に対向するように構成している。

【0138】換言すれば、該画素電極PXの延在部は支

柱SPの頂面の当接領域の全てに及んで延在されて形成されている。

【0139】このように構成した理由は、画素電極PXは無機材料層と有機材料層との順次積層体からなる保護膜PSV上に形成されていることによる。

【0140】上述した実施例で示したように、支柱SPを画素電極PXの延在部と一部対向するようにした場合、図8に示すように無機材料層が有する弾力性のために支柱SPの頂面のエッジ部において該画素電極PXの延在部とともに変形が生じやすくなり、これによる支障が発生するからである。

【0141】この場合においても、該支柱SPは上記対応する個所にて透明基板SUB1側に設けても同様の効果を有することはいうまでもない。

【0142】（実施例5）図10は、たとえばドレイン駆動IC6の実装部分における断面を示し、図2のX-X線における断面図を示している。

【0143】透明基板SUB1の表面には液晶表示領域ARの領域内で形成した保護膜PSVが延在されて形成されている。この保護膜PSVは上述したように無機材料層の保護膜PSV1と有機材料層の保護膜PSV2との順次積層体から構成されている。

【0144】そして、この保護膜PSVの上面にはドレイン信号線DLが形成され、その端部はドレイン駆動IC6のバンプ（出力バンプ）の個所にまで延在されて端子部を構成している。

【0145】なお、この実施例の場合、前記保護膜PSVは該ドレイン駆動IC6の実装領域およびその近傍部に相当する部分に開口が形成され、このため前記ドレイン信号線DLは該保護膜PSV上から該保護膜PSVの非形成領域に及ぶようにして前記端子に到っている。

【0146】なお、ドレイン信号線DLは液晶表示領域ARにおいては前記保護膜PSVの下層に位置づけられているが、ドレイン駆動IC6の近傍においては該保護膜PSVに形成されたスルホール（図示せず）を通して保護膜PSVの上層に位置づけられている。

【0147】この理由は、該スルホールから端子までの間のドレイン信号線DLをたとえばITO等の透光性の導電層で形成し、電食の発生を回避するためである。

【0148】また、ドレイン駆動IC6の入力バンプ側においても同様の構成となっており、ドレイン回路基板16Bに接続される配線層が保護膜PSV上から該保護膜PSVの非形成領域に及ぶようにして前記入力バンプに接続される端子に到っている。透明基板SUB1とドレイン駆動IC6の間には異方性導電膜ACFが介在されている。

【0149】この異方性導電膜ACFは導電性粒子が混在されたシート状の樹脂膜からなり、少なくともこの異方性導電膜ACFを加熱してドレイン駆動IC6を加圧することにより、透明基板SUB1に対するドレイン駆

動IC6の固着がなされ、かつドレイン駆動IC6の各バンプとそれに対応する端子との電気的接続がなされている。

【0150】このようなドレイン駆動IC6の実装構造は、該ドレイン駆動IC6の実装後において、該ドレイン駆動IC6を取替える必要が生じた場合にその周辺を破損させることなく、信頼性あるリペアができる効果を奏する。

【0151】すなわち、たとえば図11(a)に示すように、保護膜PSVがドレイン駆動IC6の実装領域にまで形成されている場合、異方性導電膜ACFを溶剤で溶かし、新たな異方性導電膜ACFとドレイン駆動IC6を搭載する際に、図11(b)に示すように、保護膜PSVの上層に形成されている有機材料層も不均一に剥がれ、あるいは残渣として残ってしまう不都合が生じる。

【0152】このことから、上述した実施例では、保護膜PSVは無機材料層と有機材料層の順次積層体で構成したが、これに限定されることはなく有機材料層のみであっても同様の効果が得られることはいうまでもない。

【0153】また、ドレイン駆動IC6の実装構造に限定されることはなく、ゲート駆動IC5の実装構造にも適用できることはもちろんである。また、以下の実施例においても同様に適用できる。

【0154】（実施例6）図12は、ドレイン駆動IC6の実装構造の他の実施例を示す断面図である。

【0155】同図は、実施例5と異なりドレイン駆動IC6の実装領域にも無機材料層と有機材料層との順次積層体が形成されているが、該有機材料層の層厚が600nm以上、望ましくは900nm以上に設定されていることにある。

【0156】このような厚さを有する有機材料層はその膜強度が強化され、下地層に対して剥がれ難くなり、リペア時の再生率を向上させることができる。

【0157】（実施例7）図13は、実施例6と比較して、有機材料層の層厚に制限がなく、ドレイン駆動IC6の実装領域にも無機材料層と有機材料層との順次積層体である保護膜PSVが形成されていることにある。

【0158】このように構成されたドレイン駆動IC6の実装構造は、前記有機材料層が衝撃緩衝材の機能を有するようになり、外部からの振動、衝撃、あるいは押圧によるドレイン駆動IC6への障害を緩和できるようになる。

【0159】（実施例8）図14は、無機材料層と有機材料層との順次積層体はドレイン駆動IC6の実装領域にまで及んで形成されているが、ドレイン駆動IC6のバンプ（入力バンプ、出力バンプ）およびその近傍に対向する部分には開口が形成されていることにある。

【0160】これにより、リペア時の再生率を向上させることができ、また押圧によるドレイン駆動IC6への

障害を緩和できるようになる。

【0161】（実施例9）図15は、上記実施例8のさらなる改良を示した図で、無機材料層と有機材料層との順次積層体からなる保護膜PSVの厚さを大きくしたことを除き、実施例8の構成と同様となっている。

【0162】すなわち、保護膜の厚さをドレイン駆動IC6のパンプの高さと該パンプと電氣的に接続される端子の層厚の合計値とほぼ等しく設定している。

【0163】これにより、ドレイン駆動IC6は、その入力パンプと出力パンプの間の領域にて、透明基板SUB1との間の空間をほぼ埋めるようにして保護膜PSVおよび異方性導電膜ACFが介在されることから、押圧によるドレイン駆動IC6への障害を緩和できるようになる。

【0164】（実施例10）図16は、実施例5に示した図10に対応する図で、保護膜PSVの下層においてドレイン駆動IC6の入力パンプと出力パンプの間の領域に配線層LLが走行されて構成されている。

【0165】このように構成した場合、ドレイン駆動IC6の近傍のスペースを有効に利用できるようになり、また、いわゆる額縁と称される領域（透明基板SUB1の外輪郭と表示部ARの外輪郭の間の領域）を小さくすることができる。

【0166】なお、前記配線層LLとしては、たとえば共通配線、信号ライン、あるいは検査用の引出配線等のいずれか、またはこれらのうち少なくとも2種の配線であってもよい。

【0167】また、保護膜PSV1の下層に位置づけられる各配線層LLは該保護膜PSV1によってその損傷を回避できるようになる。

【0168】この保護膜PSVは無機材料層および有機材料層の順次積層体から構成され、たとえ無機材料層にクラックが発生しても、このクラックは有機材料層によって閉塞され、たとえば電食等によって前記配線層LLが腐食するのを回避することができる。

【0169】なお、前記配線層LLは、図17に示す平面図に示すように、ドレイン駆動ICの入力パンプ群と出力パンプ群との間に走行され、場合によっては並設される他のドレイン駆動IC6にまで及んで形成されている。ちなみに図16は平面図である図17のXVI-XVI線における断面図となっている。

【0170】（実施例11）図18は、図15に対応する図で、保護膜PSVの下層においてドレイン駆動IC6の入力パンプと出力パンプの間の領域に配線層LLが走行して構成されている。

【0171】そして、保護膜PSVの厚さをドレイン駆動IC6のパンプの高さと該パンプと電氣的に接続される端子の層厚の合計値とほぼ等しく設定し、この保護膜PSVの該ドレイン駆動IC6のパンプ（入力パンプ、出力パンプ）およびその近傍に対向する部分には開口が

形成されている。

【0172】このように構成することによって、実施例12および実施例11に示した各効果を兼ね備えることになる。

【0173】（実施例12）図19（a）は、液晶表示パネルPNLの概略構成を示す平面図で、そのb-b線における断面図を図19（b）に示している。

【0174】同図は、透明基板SUB1に対する透明基板SUB2の固定はシール材SLによってなされ、このシール材SLは液晶を封入する機能も兼ね備えている。

【0175】シール材SLは透明基板SUB2の周辺に沿って形成され、そのパターンは矩形状となっている。

【0176】そして、このシール材SLの各辺のうち透明基板SUB1と透明基板SUB2の端面がほぼ面一となっている部分の辺に液晶を封入するための液晶封入口（この実施例では2個設けられている）が形成され、この封入口は液晶の封入後において図示しない封止剤によって封止されるようになっている。

【0177】そして、シール材SLの内側であって、前記液晶封入口が形成された辺と対向する辺とこの辺に交差する辺とで形成される角部に、透明基板SUB1の液晶の側面に形成されている保護膜PSVのうち上層の有機材料層からなる保護膜PSV2の非形成領域NPVが設けられている。なお、場合によっては、前記非形成領域NPVから露出する無機材料からなる保護膜PSV1も除去するようにしてもよい。

【0178】また、この保護膜PSV2の非形成領域NPVはシール材SLの内側に形成される有効表示領域AR0（各画素領域の集合体の外輪郭内の領域、またはブラックマトリクスBMの開口の集合体の外輪郭内の領域）の外側に形成されている。

【0179】保護膜PSV2の前記非形成領域NPVを有効表示領域AR0の外側に形成した理由は、この部分はブラックマトリクスBM等によって被われ該非形成領域NPVを観察者側から目視できないようにするためである。

【0180】このような保護膜PSV2の非形成領域NPVは、液晶中に含まれる気泡を集中的に集めさせ、しかもその位置から移動し難くしている。換言すれば、保護膜PSV2の非形成領域NPVは該気泡の捕獲領域としての機能を有する。

【0181】ここで、前記気泡の発生について詳述する。まず、液晶表示パネルPNLへの液晶封入の過程は、1）液晶表示パネルPNLと液晶が充填された液晶皿を真空容器の中に配置する、2）真空容器を減圧する、これにより液晶表示パネルPNL内も減圧される、3）液晶表示パネルPNLの液晶封入口を液晶皿の液晶に当接させる、4）真空容器に大気あるいは不活性ガスを導入する、ことによってなされる。

【0182】液晶表示パネルPNLの内外に圧力差が生

じるため、液晶は液晶封入から液晶表示パネル PNL 内に除々に充填され、最終的に封入口より遠い辺全体にまで充填される。

【0183】この液晶封入過程で液晶が上昇するとともに、液晶表示パネル内での残留ガスあるいは発生ガスの圧力も上昇し、たとえば図 20 (a) に示すように、該ガスが気泡として残存し、この気泡は図 20 (a) の b-b 線における断面図である図 20 (b) に示すように有効表示領域 AR₀の部分にまで及んで体積が大きくなり、これが目視されるようになる。

【0184】この気泡は、保護膜 PSV を無機材料層と有機材料層の順次積層体で形成した場合に、該有機材料層の存在が原因となって多く発生するようになることから、上記構成は極めて効果的となる。

【0185】なお、この実施例の場合において、保護膜 PSV の有機材料層の非形成領域 NP SV はシール材 SL の全周にわたって形成されていてもよく、この場合に、図 21 に示すように、該非形成領域はシール材 SL の形成領域およびシール材の外側にまで及んで形成されていてもよい。

【0186】このようにした場合、シール材 SL の透明基板 SUB1 の液晶の側の面との接着性が強固になるという効果を奏する。

【0187】(実施例 13) 上述した実施例 12 では、気泡の捕獲領域を透明基板 SUB1 側に形成したものである。しかし、透明基板 SUB2 側に設けても同様の効果を得ることができる。

【0188】透明基板 SUB2 の液晶の面側には、ブラックマトリクス BM、カラーフィルタ FIL、平坦化膜 OC 等が形成され、少なくともこれらのうちの一つに、図 19 (a) に示した非形成領域 NP SV と対向する位置に非形成領域を形成すればよい。

【0189】(実施例 14) また、実施例 12 あるいは実施例 13 に示した構成は、特に、図 1 に示した構成に適用することによって効果的となる。

【0190】すなわち、図 1 に示す構成は、無機材料層および有機材料層の順次積層体からなる保護膜 PSV の上面に対向電極 CT が形成されたものであり、前記有機材料層中から液晶への放出ガスを該対向電極 CT が障壁となって抑制できるからである。

【0191】すなわち、対向電極 CT の形成領域以外の領域において露出された前記有機材料層から放出されるガスによる液晶中の比較的少量の気泡が確実に捕獲される構成となっているからである。

【0192】また、該対向電極 CT は複数の帯状の電極からなり、この電極によって表面の段差による起伏が多く存在するようになる。このため、有機材料層からの放出ガスが、液晶封入過程において、最大でも数 μm 程度の微小な気泡として有効表示領域内に分散することで、大きな気泡の発生を抑制することができる。

【0193】実験によると、この実施例の場合、該対向電極 CT の本数を 1 画素領域当たり 5 以上とする、あるいは各対向電極 CT の間の間隔を $13\mu\text{m}$ 以下とすることによって、観察に支障のない程度に気泡の抑制を達成できた。

【0194】なお、この実施例では、無機材料層および有機材料層の順次積層体からなる保護膜 PSV の上面に対向電極 CT が形成されたものであるが、対向電極 CT に限らず画素電極 PX であってもよく、また、対向電極 CT および画素電極 PX が形成されたものであってもよいことはもちろんである。

【0195】なお、上記電極によって気泡の発生を十分に抑制できる構成とした場合、実施例 12 あるいは実施例 13 に示した有機材料層の非形成領域を特に設ける必要がないのはいうまでもない。

【0196】(実施例 15) また、実施例 12 等の場合、画素電極 PX および対向電極 CT の延在方向はシール材 SL のうち液晶封入口が形成された辺と直交するようにして形成されたものである。

【0197】しかし、画素電極 PX および対向電極 CT の延在方向をシール材 SL のうち液晶封入口が形成された辺とほぼ平行となるようにして形成することによって、気泡のさらなる低減が達成できることが確かめられている。

【0198】(実施例 16) 図 43 は液晶中に含まれる気泡の除去に効果的な他の実施例を示す平面図である。

【0199】同図に示すように、シール材 SL には液晶封入口の他に気泡排出口 GE をも形成されている。

【0200】液晶を封入する際に、該液晶中に含まれる気泡をこの気泡排出口 GE によって排出しようとするものである。

【0201】図 20 に示したように、気泡の発生領域が、液晶封入口が形成されたシール材の辺と対向する辺と他の交差する辺との角部であることから、この角部の近傍に該気泡排出口 GE を設けることが効果的となる。

【0202】(実施例 17) この実施例では、図 22 (a) に示すように、シール材 SL の一部に形成された液晶封入口内 (液晶の導入部分) において、有機材料層の非形成領域 NP SV を設けたことにある。

【0203】このように構成することによって、図 22 (a) の b-b 線における断面図に示すように、液晶封入口の径 (断面積) が大きくなる。このことは、液晶の封入の際にその封入速度が大きくなり、スループットの向上を図ることができる。

【0204】(実施例 18) また、図 23 は実施例 17 をさらに改良したもので、有機材料層の非形成領域 NP SV を液晶封入口内に限らず、シール材 SL の内部であってその周辺に及んで非形成領域 NP SV を設けている。

【0205】(実施例 19) さらに、図 24 は実施例 1

8をさらに改良したもので、シール材SLの形成領域を含むようにして該シール材SLの周辺にも及んで、有機材料層の非形成領域NP SVを設けている。

【0206】このように構成することによって、液晶の封入速度が大きくなり、またシール材SLの透明基板SUB 1側への接着強度を向上させることができる。

【0207】（実施例20）図25は、上述したように液晶中の気泡による不都合を解消するために保護膜P SV中にその非形成領域NP SVを形成した場合に、透明基板SUB 1と透明基板SUB 2とのギャップを確保するスペーサとして一方の透明基板側に支柱SPを設けたことにある。

【0208】たとえば該スペーサとしてビーズを用いた場合、該ビーズはその動きを規制されていないために、図26に示すように、保護膜P SVの非形成領域NP SVに集中してしまう恐れが生じ、これにより、透明基板SUB 1と透明基板SUB 2とのギャップを確保するスペーサの量が減少してしまう不都合が生じてしまうからである。さらに、この場合、保護膜P SVの非形成領域NP SVの実効容量が減少するため、気泡による不都合の解消効果が減ってしまうからである。

【0209】図27は、図25に示した構成において、シール材SL内にたとえばビーズあるいはファイバからなるスペーサを混入させていることにある。

【0210】図28は、保護膜P SVの非形成領域NP SVをシール材SLの形成領域にまで及ぼした場合に、シール材SL内にたとえばビーズあるいはファイバからなるスペーサを混入させる際に、該スペーサの径を支柱SPの高さよりも大きくしていることにある。

【0211】（実施例21）図29は、透明基板SUB 2側に形成された支柱の近傍を示す断面図である。この部分はたとえば図5（a）のd-d線の部分（あるいは図1（a）のc-c線の部分）の断面図に対応している。

【0212】図25に示す支柱SPは特に透明基板SUB 1側に形成していることにある。これにより該支柱SPはその中心軸と交差する平面内の面積が透明基板SUB 1側において大きく透明基板SUB 2側において小さく形成されるようになる。

【0213】このことは、液晶表示パネルPNLに振動、衝撃が生じた場合、それ自体が衝撃吸収層として機能し、透明基板SUB 1側の該支柱SPの下方に位置づけられる信号線（この場合、ゲート信号線GL）にまで該振動、衝撃が伝達するのを抑制でき、該信号線の断線

$$\text{【数2】} \quad W3 > 2W1 > W2 > W1 \quad \dots\dots (2)$$

の関係を成立するようになっている。

【0223】そして、この無機材料層からなる層の上面およびその周辺には画素領域から延在された有機材料層が形成されている。

等の不都合を回避できる。

【0214】（実施例22）そして、図29のように構成した場合、透明基板SUB 1側に形成する保護膜P SVが無機材料層および有機材料層の順次積層体として形成されているため、該有機材料層も衝撃吸収層として機能することになり、該保護膜P SVの下方に位置づけられる信号線（この場合、ゲート信号線GL）の断線等の不都合を確実に回避できることになる。

【0215】（実施例23）この実施例では、無機材料層および有機材料層の順次積層体からなる保護膜P SVにおいて、有機材料層の層厚を無機材料層のそれよりも大きくなるように構成したものである。

【0216】これにより、該有機材料層の衝撃吸収層としての機能をさらに向上させることができる。

【0217】（実施例24）この実施例は、ゲート駆動IC5あるいはドレイン駆動IC6の実装において、該ゲート駆動IC5あるいはドレイン駆動IC6の位置決めの際に要するアライメントマークに関するものである。

【0218】図30（a）に示すように、透明基板SUB 1のたとえばゲート駆動IC5の実装領域の近傍には該アライメントマークAMが形成されている。このアライメントマークAMは、透明基板SUB 1面にたとえばゲート信号線GLの形成と同時に形成される所定パターンの金属材料からなる層が形成され、たとえば図1および図5に示す画素を有する場合に、該パターンの上面に無機材料層からなる層、有機材料層からなる層が順次積層されている。

【0219】所定パターンの金属材料層からなる層は、たとえば図31（a）、（b）、（c）のような形状からなっている。

【0220】そして、図30（a）のb-b線における断面図である図30（b）に示すように、無機材料層からなる層は該金属材料層からなる層と相似的なパターンからなっており、それらの中心軸をほぼ一致させて該金属材料層からなる層よりも幅広になって形成されている。そして、この無機材料層からなる層は、その周辺の無機材料層との間に充分な間隙を有するようになっている。

【0221】すなわち、たとえば図31（c）に示すパターンの場合、金属材料層からなる層の幅をW1、無機材料層からなる層の幅をW2、周辺の無機材料層で囲まれる領域の幅をW3とした場合、次式（2）、

【0222】

る。

【0225】この場合において、無機材料層からなる層は金属材料層からなる層とほぼ同一のパターンから構成されているために、この無機材料層からなる層をもアライメントマークとして機能させることができる。

【0226】たとえば、金属材料層からなる層をアライメントマークAMとし、その上に無機材料層および有機材料層が順次形成されている場合、該金属材料層の表面からの反射ばかりでなく、透明基板SUB1の表面からの反射、無機材料層の表面からの反射、有機材料層の表面からの反射が加わって、認識画像が歪んだ画像として映り全体的にぼやけたものとなって正確に認識することができなくなる。

【数3】 $W2 < 2W1$ 、かつ $W3 > 3W1$ …… (3)

の関係が成立するように設定してもよい。

【0230】この場合においてもアライメントマークを良好に認識できた。

【0231】（実施例26）図32は、アライメントマークAMの近傍の構成の他の実施例を示す断面図である。同図から明らかとなるように、金属材料層からなるアライメントマークAMを被って無機材料層、有機材料層が順次積層され、該アライメントマークAMの形成領域およびその周囲における有機材料層に開口を設けている。

【0232】これにより、有機材料層の表面からの反射が除去され、アライメントマークAMの認識が明瞭となる。

【0233】この場合、金属材料層からなる層の幅をW1、有機材料層の開口の幅をW3とした場合、 $W3 > 3W1$ の関係が成立するように設定することにより、アライメントマークが歪むことなく映像されることが確認された。

【0234】（実施例27）図33は、アライメントマークAMの近傍の構成の他の実施例を示す断面図である。同図は実施例31の構成をさらに改良したもので、有機材料層にも孔開けを行い、有機材料層の表面からの反射が除去されるようにしている。

【0235】この場合の有機材料層の開口の幅はW3としている。

【0236】（実施例28）図34は、アライメントマークAMの近傍の構成の他の実施例を示す断面図である。

【0237】同図は、金属材料層からなるアライメントマークを被って無機材料層、有機材料層が順次積層する場合に、無機材料層の形成の際に該アライメントマークの形成領域およびその近傍の領域に相当する部分に開口を設けている。

【0238】この場合アライメントマークの幅をW1、無機材料層の前記開口の幅をW3とした場合、 $W3 > 3$

【0227】特に、無機材料層の表面からの反射と有機材料層の表面の反射のピークとなる波長が互いに異なり、かつそれぞれの反射波長領域は可視光域の広い範囲に及ぶため、アライメントマークの領域以外の領域からの反射の強度が見かけ上広い領域で2倍近くとなり、該アライメントマークの正確な認識を阻害する原因ともなっている。

【0228】（実施例25）上述した実施例24では、金属材料層からなる層の幅をW1、無機材料層からなる層の幅をW2、周辺の無機材料層で囲まれる領域の幅をW3とした場合に、上式(2)の関係が成立するようにしたものであるが、たとえば、次式(3)

【0229】

W1の関係が成立するように設定した。

【0239】（実施例29）図35は、ゲート駆動IC5として、いわゆるテープキャリア方式で形成したものを示した図である。

【0240】フィルム状の基板に半導体集積回路が搭載されており、この半導体集積回路のバンプは該基板に形成された配線層を介して基板周辺にまで引き出された構成となっている。

【0241】この場合においても、透明基板SUB1とゲート駆動IC5との接続の際には、アライメントマークAMを必要とし、このアライメントマークAMの構成は上述した実施例のようになっている。

【0242】（実施例30）図36(a)は、たとえばゲート駆動IC5の実装部分の平面図を示し、図2の点線枠Aに相当する部分の構成図である。図36(b)は図36(a)のb-b線における断面図である。

【0243】図36(a)において、図中x方向に延在しy方向に並設されるゲート信号線GLが形成されている。これら各ゲート信号線GLは液晶表示領域ARからシール材SLを超えて延在されるものである。

【0244】そして、これら各ゲート信号線GLは隣接するもの同士でグループ化され、各グループの各ゲート信号線GLは互いに収束されて延在し、その延在端は半導体チップからなるゲート駆動IC5の出力バンプに接続される端子が形成されている。

【0245】各ゲート信号線GLがゲート駆動IC5の近傍で収束されたパターンとして形成されるのは、液晶表示領域ARにおける各ゲート信号線GLの信号間隔よりもゲート駆動IC5のバンプのピッチが小さいからである。

【0246】そして、このゲート信号線GLは、上述したように液晶表示領域ARにおいて透明基板SUB1面に直接（換言すれば、保護膜PSV、絶縁膜GIよりも下層に）形成されているが、ゲート駆動IC5の近傍ではスルホールを介して保護膜PSVの上面に形成するよ

うになっている。

【0247】このため、各ゲート駆動 IC 5 が搭載される領域は前記保護膜 P S V が形成された領域となっている。

【0248】また、保護膜 P S V は上述したように無機材料層と有機材料層との順次積層体から構成されており、該保護膜 P S V 上に搭載される各ゲート駆動 IC 5 は前記有機材料層が緩衝材として働き振動、衝撃に対して強くなるという効果をもたらす。

【0249】そして、この実施例では、各ゲート駆動 IC 5 の直下を走行するようにしてたとえばゲート信号線 G L (あるいはドレイン信号線 D L) の形成の際に同時に形成される配線層 L L が形成されている。

【0250】すなわち、この配線層 L L は、保護膜 P S V の下層に形成され、この保護膜によって直接大気に晒されないようになっている。

【0251】この配線層 L L は、たとえば電源ライン、検査用の配線あるいは他の信号線として用いられるもので、たとえば従来透明基板 S U B 1 の近傍に配置されるプリント基板上に形成されていた電源ラインあるいは他の信号線等を透明基板 S U B 1 上に配置させた構成となっている。

【0252】これによって、透明基板 S U B 1 のいわゆるデッドスペースを有効に使用することができるようになる。

【0253】また、図 3 6 (a) に示すように、ゲート駆動 IC 5 の実装領域は比較的小さいため、各ゲート駆動 IC 5 の離間距離 W 7 は比較的大きくなる。この場合、前記配線層を保護膜 P S V 上に形成した場合を考えると、該配線層 L L はそのほぼ全長にわたって大気に晒され、電食等による断線等が発生する確率が大幅に増加することになる。

【0254】しかし、この実施例の場合、保護膜 P S V の下層に形成されているため、このような支障がなくなり、また、保護膜 P S V の有機材料層によって外部からの振動、衝撃による不都合も生じなくなる。

【0255】本実施例では、ゲート駆動 IC 5 の実装領域およびその近傍の構成について説明したものである。しかし、ドレイン駆動 IC 6 の実装領域およびその近傍においても適用できることはいうまでもない。また、以下に示す実施例についても同様なことがいえる。

【0256】(実施例 3 1) 実施例 3 0 では、配線層 L L を被う保護膜 P S V は無機材料層と有機材料層との順次積層体として形成したものである。

【0257】しかし、該保護膜 P S V は有機材料層のみ(液晶表示領域 A R においても)であってもよく、前記配線層を被う部分およびその近傍部に有機材料層のみで形成してもよいことはいうまでもない。

【0258】しかし、保護膜 P S V を無機材料層と有機材料層との順次積層体とすることにより、無機材料層に

たとえクラックが生じてそのクラックは有機材料層によって塞がれることになり、配線層は電食に対して強固に保護されることになる。

【0259】(実施例 3 2) 図 3 7 は、ゲート駆動 IC 5 の実装領域およびその近傍における他の実施例を示す構成図で、図 3 6 に対応した図となっている。

【0260】図 3 6 と異なる構成は、保護膜 P S V の上面において導電層 E C が形成され、この導電層 E C はゲート駆動 IC 5 の実装領域を回避して、前記配線層 L L を被うようにして形成されている。この導電層 E C は接地されていてもよい。

【0261】このような導電層 E C を設けることによって、いわゆる E M I 対策が図れるようになる。そして、保護膜 P S V は無機材料層と有機材料層との順次積層体で構成されているため、前記配線層 L L と導電層 E C との容量の結合が減少され、配線層 L L の電位を安定させることができる。

【0262】(実施例 3 3) 図 3 8 は、実施例 3 2 のさらなる改良を施した構成図で、図 3 7 に対応した図となっている。

【0263】図 3 7 と異なる構成は前記導電層 E C は液晶表示領域 A R に形成された電極(たとえば図 1 においては基準電極 C T)をシール材を超えて延在させていることにある。

【0264】また、該導電層 E C は、ゲート駆動 IC 5 の実装領域および該ゲート駆動 IC 5 に接続されるゲート信号線 G L の形成領域以外の比較的大きな面積の領域にまで到って形成されたパターンとして形成されている。

【0265】これにより導電層 E C のシールド機能を向上させている。しかし、このような導電層 E C のパターンとすることにより、必ずしも液晶表示領域 A R に形成された電極等と一体に形成する必要はない。

【0266】(実施例 3 4) 図 3 9 は、ゲート駆動 IC 5 の実装領域およびその近傍の構成を示した構成を示し、図 3 6 と対応した図となっている。

【0267】図 3 6 と異なる構成は、ゲート駆動 IC 5 はいわゆるフィルムキャリア方式によって形成された回路で、フィルム状の基板に半導体 IC が搭載されて構成されている。その入力端子は透明基板 S U B 1 の近傍に配置されるプリント基板(図示せず)の端子に接続され、出力端子は該透明基板 S U B 1 の端子に接続されている(いわゆる T C P 方式と称される)。

【0268】このような場合でも、各ゲート駆動 IC 5 を接続させる配線層 L L は、前記フィルム状の基板および透明基板 S U B 1 に形成されている。この場合、フィルム状の基板の配線層 L L および透明基板 S U B 1 の配線層 L L の接続は、ゲート駆動 IC 5 の透明基板 S U B 1 への実装の際になされるようになっている。

【0269】なお、この場合にあっては上述した導電層

10

20

30

40

50

を形成してシールド機能をもたせるようにしてもよいことはいうまでもない。

【0270】（実施例35）図40は、液晶表示パネルPNLの背面にバックライトBLを配置させ、それらを金属からなるフレームFLを外枠としてモジュール化した構成において、ゲート駆動IC5（あるいはドレイン駆動IC6）の搭載付近の断面を示した図である。

【0271】ゲート駆動IC5の近傍は、図37あるいは図38に示したように、EMI対策の導電層ECが形成され、この導電層ECの上面には該導電層ECをも被って異方性導電膜ACFが被着されている。

【0272】この異方性導電膜ACFはそれに熱処理がなされていないうちは絶縁膜として機能し、前記導電層ECとフレームFLとの直接の接触を回避させるようになっている。

【0273】フレームはその重量をできるだけ軽減させるため比較的薄く形成され、これにより外部からの力が加って撓みやすく、この際の前記導電層ECとの接触を防止した構成となっている。

【0274】（実施例36）図41は、図40と対応する図で、フレームFLの前記導電層ECと対向する面にたとえば絶縁テープ等の絶縁膜を貼付することにより、該導電層ECとフレームFLとの直接の接触を回避させるようになっている。

【0275】（実施例37）図42は、図40と対応する図で、導電層ECの上面に該導電層ECをも被ったたとえばエポキシ等の樹脂膜をたとえばポッティング等によって形成することによって、該導電層ECとフレームFLとの直接の接触を回避させるようになっている。

【0276】

【発明の効果】以上説明したことから明かなように、本発明による液晶表示装置によれば、セルギャップを確保するための支柱の周辺に生じる光漏れを低減させることができる。

【0277】また、液晶を介して対向配置される基板のうち一方の基板面に実装されるドライバチップの実装におけるリペアを信頼性よく行い得る。

【0278】また、ドライバチップへの振動あるいは衝撃を緩和させ該ドライバチップの動作不良を軽減させることができる。

【0279】また、液晶中に発生する気泡の不都合を解消させることができる。

【0280】また、セルギャップを確保するための支柱に集中する振動あるいは衝撃によって該支柱に間接的に当接する信号線等の破損を回避させることができる。

【0281】また、信頼性のあるアライメントマークを備えることができる。

【0282】さらに、ドライバチップの実装領域の近傍にてたとえば電食等による破損のない配線層を形成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による液晶表示装置の画素領域の一実施例を示す構成図である。

【図2】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す全体構成図である。

【図3】本発明による液晶表示装置のスペーサおよびその近傍の一実施例を示す要部構成図である。

【図4】本発明による液晶表示装置の画素領域の他の実施例を示す構成図である。

10 【図5】本発明による液晶表示装置の画素領域の他の実施例を示す構成図である。

【図6】本発明による液晶表示装置のスペーサおよびその近傍の他の実施例を示す要部構成図である。

【図7】本発明による液晶表示装置のスペーサおよびその近傍の他の実施例を示す要部構成図である。

【図8】本発明による液晶表示装置のスペーサおよびその近傍の他の実施例を示す要部構成図である。

【図9】本発明による液晶表示装置のスペーサおよびその近傍の他の実施例を示す要部構成図である。

20 【図10】本発明による液晶表示装置のドライバチップの実装構造の一実施例を示す構成図である。

【図11】ドライバチップの実装構造の一例とそれによる不都合を示す説明図である。

【図12】本発明による液晶表示装置のドライバチップの実装構造の他の実施例を示す構成図である。

【図13】本発明による液晶表示装置のドライバチップの実装構造の他の実施例を示す構成図である。

【図14】本発明による液晶表示装置のドライバチップの実装構造の他の実施例を示す構成図である。

30 【図15】本発明による液晶表示装置のドライバチップの実装構造の他の実施例を示す構成図である。

【図16】本発明による液晶表示装置のドライバチップの実装構造の他の実施例を示す構成図である。

【図17】本発明による液晶表示装置のドライバチップの実装構造の他の実施例を示す平面図で、そのXVI-XVI線における断面図が図16に相当する。

【図18】本発明による液晶表示装置のドライバチップの実装構造の他の実施例を示す構成図である。

40 【図19】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図である。

【図20】図19に示す構成にすべく理由を示す説明図である。

【図21】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図である。

【図22】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図である。

【図23】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図である。

50 【図24】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図である。

【図 25】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図である。

【図 26】図 25 に示す構成にすべく理由を示す説明図である。

【図 27】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図である。

【図 28】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図である。

【図 29】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図である。

【図 30】本発明による液晶表示装置のドライバチップ実装付近のアライメントマークの一実施例を示す構成図である。

【図 31】アライメントマークのパターンを示した説明図である。

【図 32】本発明による液晶表示装置のドライバチップ実装付近のアライメントマークの他の実施例を示す構成図である。

【図 33】本発明による液晶表示装置のドライバチップ実装付近のアライメントマークの他の実施例を示す構成図である。

【図 34】本発明による液晶表示装置のドライバチップ実装付近のアライメントマークの他の実施例を示す構成図である。

【図 35】本発明による液晶表示装置のドライバチップ実装付近のアライメントマークの他の実施例を示す構成図である。

【図 36】本発明による液晶表示装置のドライバチップ実装付近のアライメントマークの他の実施例を示す構成図である。

【図 37】本発明による液晶表示装置のドライバチップ実装付近のアライメントマークの他の実施例を示す構成

図である。

【図 38】本発明による液晶表示装置のドライバチップ実装付近のアライメントマークの他の実施例を示す構成図である。

【図 39】本発明による液晶表示装置のドライバチップ実装付近のアライメントマークの他の実施例を示す構成図である。

【図 40】本発明による液晶表示装置のドライバチップ付近のフレームをも含めた構成の一実施例を示す構成図である。

【図 41】本発明による液晶表示装置のドライバチップ付近のフレームをも含めた構成の他の実施例を示す構成図である。

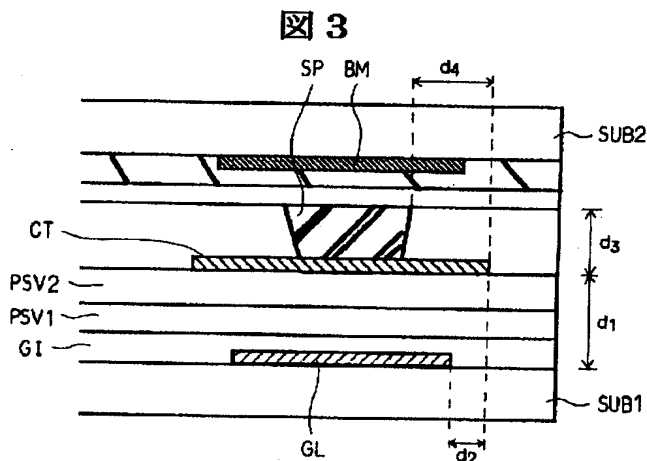
【図 42】本発明による液晶表示装置のドライバチップ付近のフレームをも含めた構成の他の実施例を示す構成図である。

【図 43】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す平面図である。

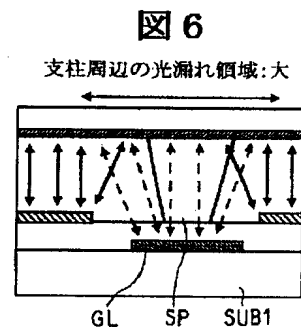
【符号の説明】

- PNL…液晶表示パネル、AR…液晶表示領域、AR₀…有効表示領域、SL…シール材、SUB…透明基板、GL…ゲート信号線、DL…ドレイン信号線、TFT…薄膜トランジスタ（スイッチング素子）、Cstg、Cadd…容量素子、PX…画素電極、CT…基準電極（対向電極）、PSV…保護膜、PSV1…無機材料からなる保護膜、PSV2…有機材料からなる保護膜、ACF…異方性配線層 LL…配線膜、NPSV…保護膜の非形成領域、AM…アライメントマーク、EC…導電層、BM…ブラックマトリクス、FIL…カラーフィルタ、OC…平坦化膜、SP…支柱（スペーサ）、FL…フレーム、2…画素、5…ゲート駆動 IC、6…ドレイン駆動 IC。

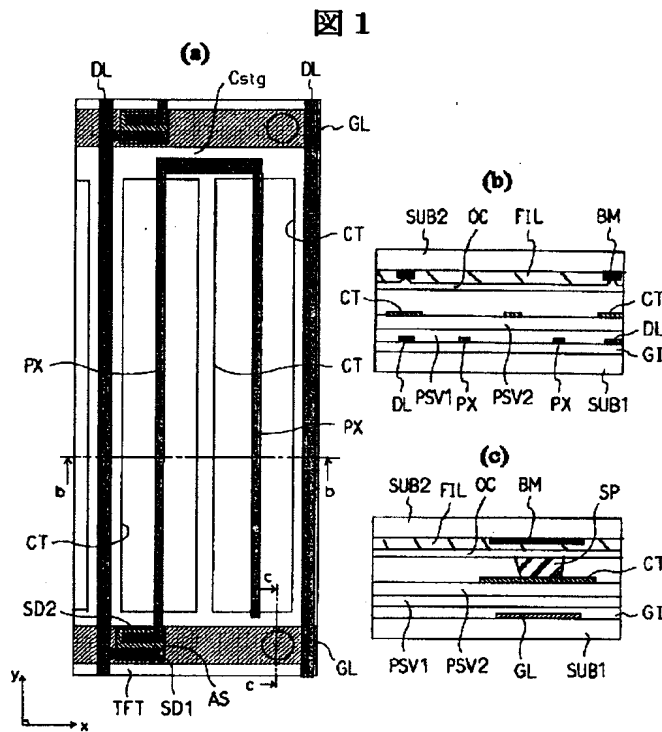
【図 3】



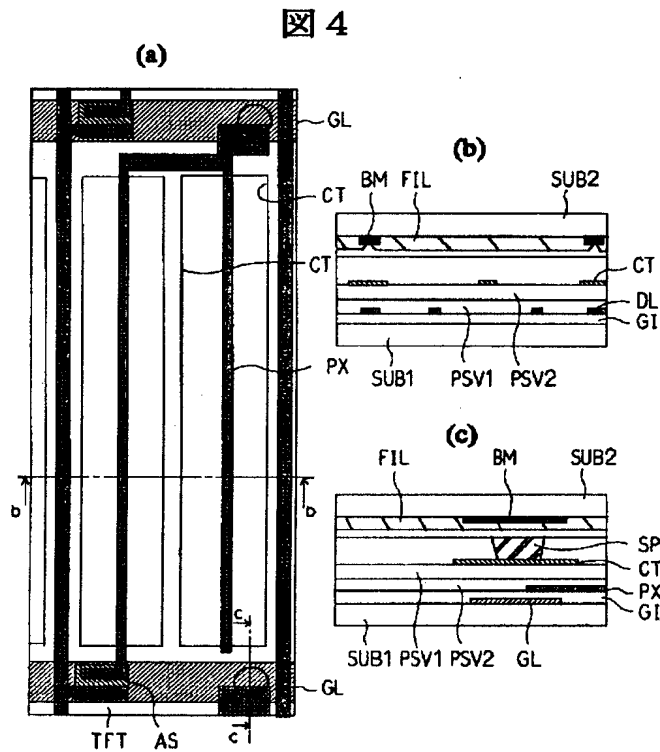
【図 6】



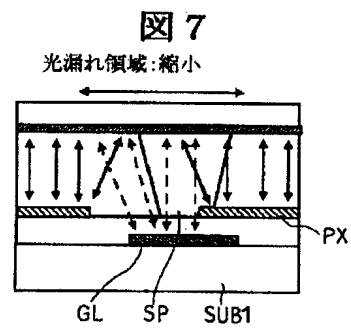
【図 1】



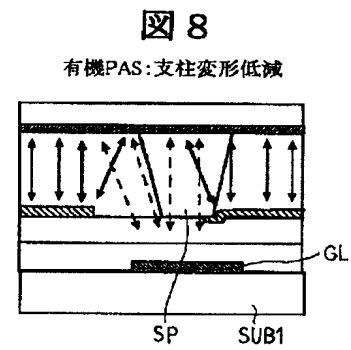
【図 4】



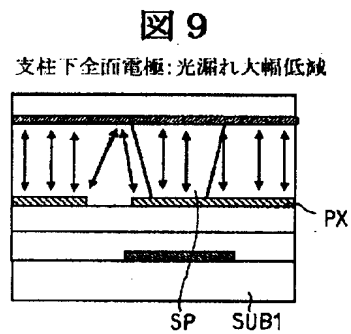
【図 7】



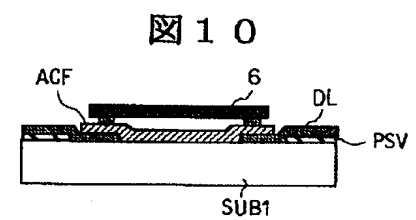
【図 8】



【図 9】

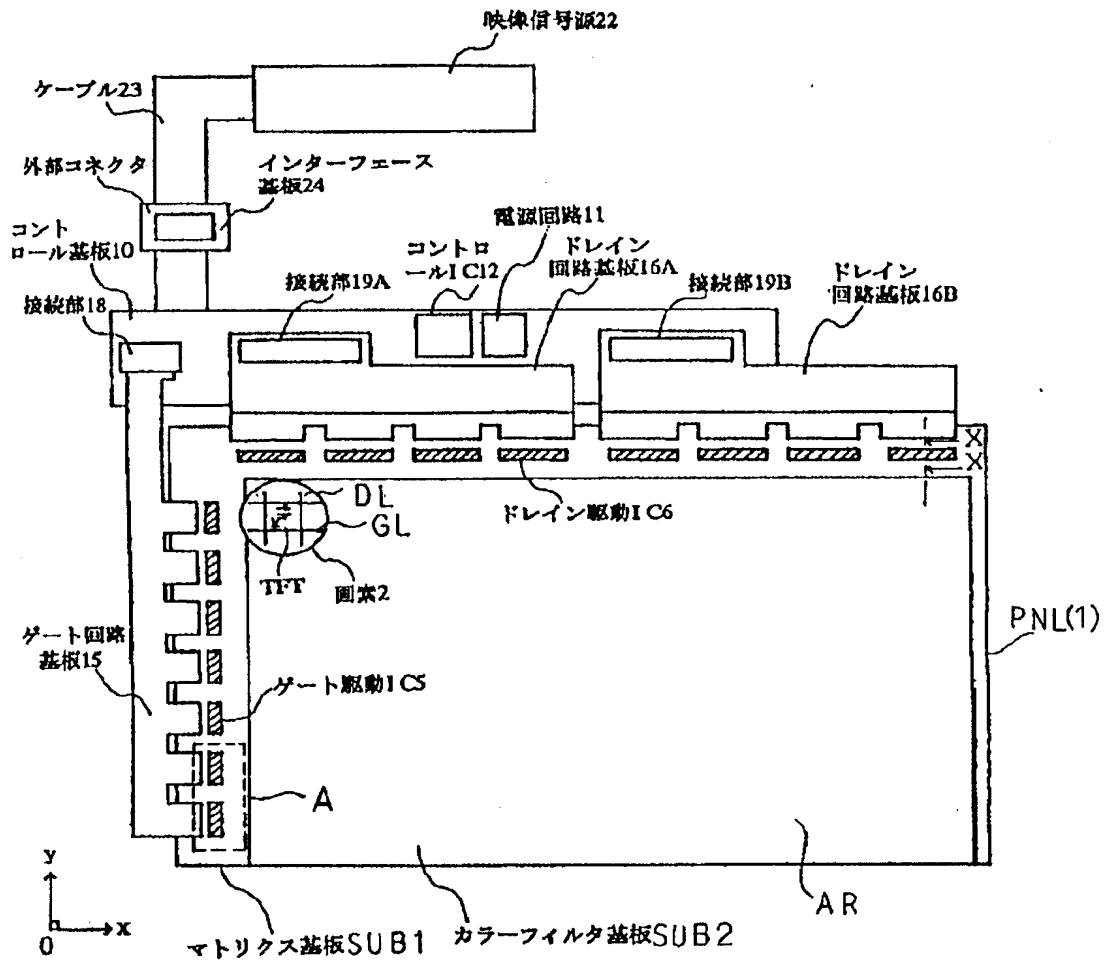


【図 10】



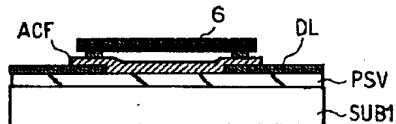
【図2】

図2



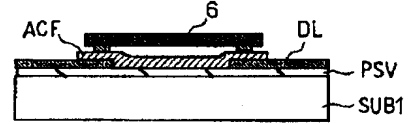
【図12】

図12



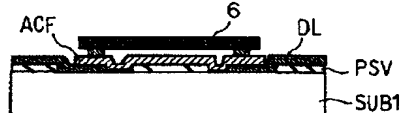
【図13】

図13



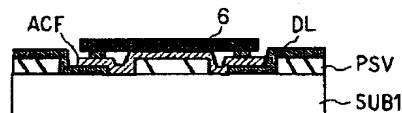
【図14】

図14

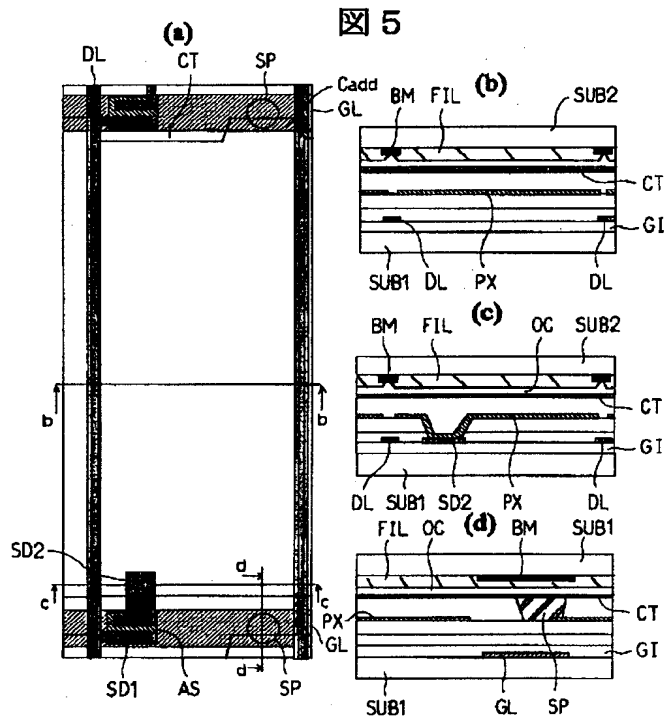


【図15】

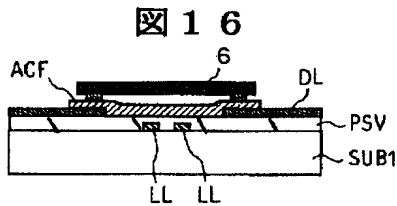
図15



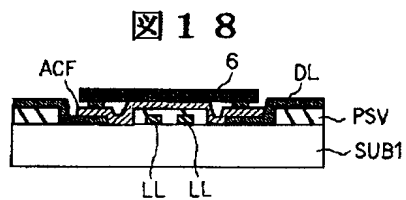
【図 5】



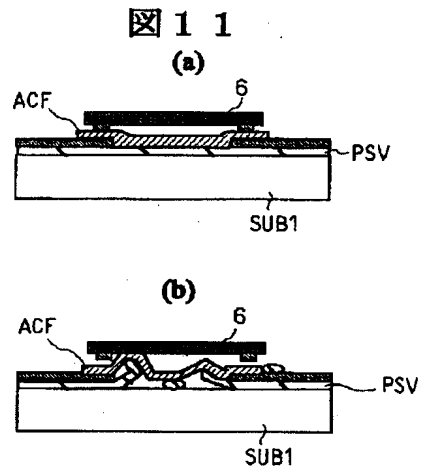
【図 16】



【図 18】

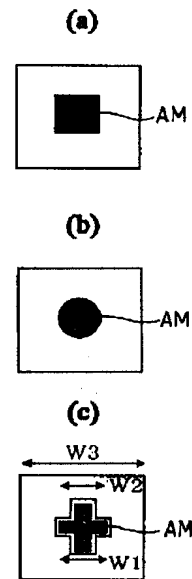


【図 11】

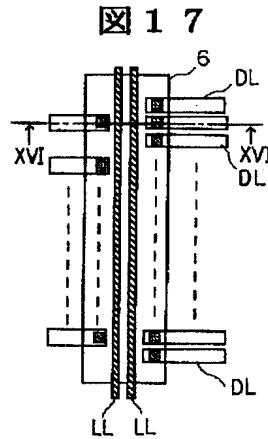


【図 31】

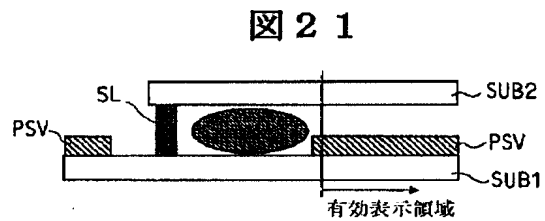
図 31



【図 17】



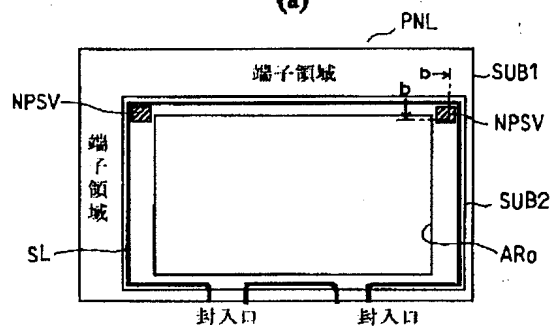
【図 21】



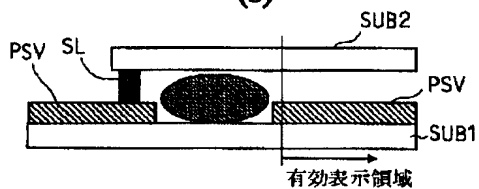
【図 19】

図 19

(a)



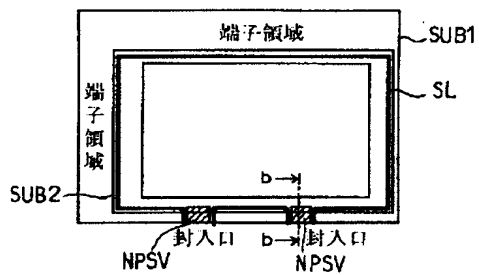
(b)



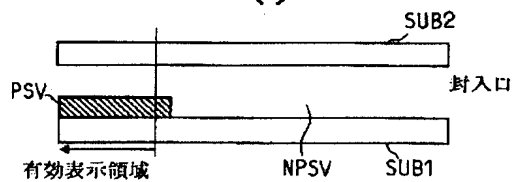
【図 22】

図 22

(a)



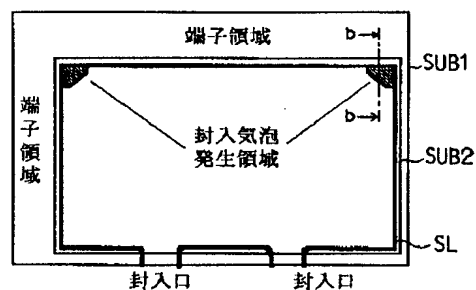
(b)



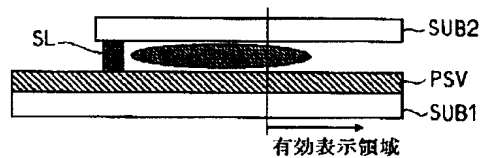
【図 20】

図 20

(a)

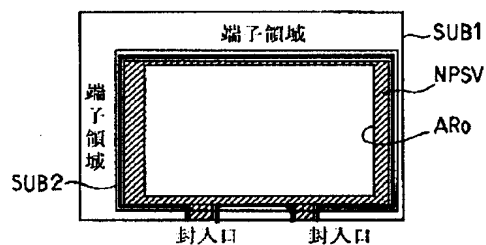


(b)



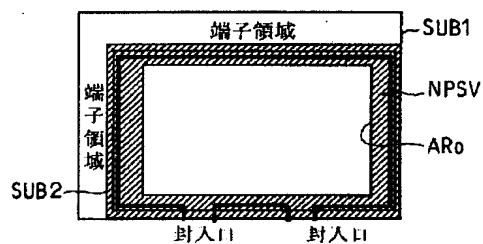
【図 23】

図 23



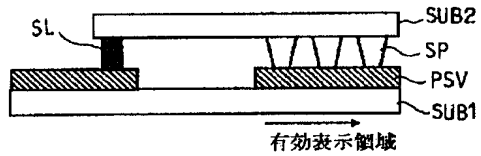
【図 24】

図 24



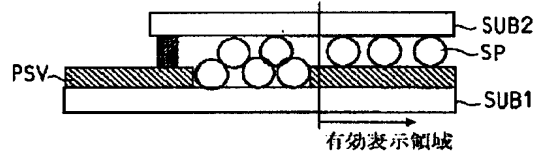
【図 25】

図 25



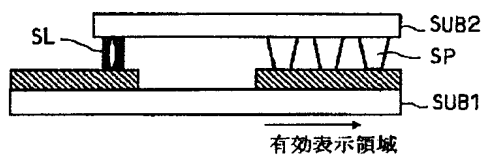
【図 26】

図 26



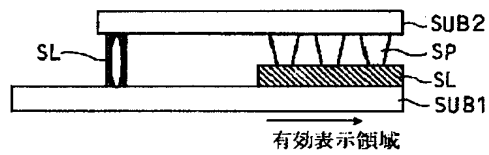
【図 27】

図 27



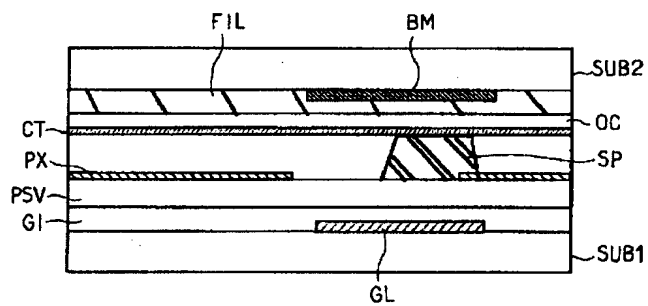
【図 28】

図 28



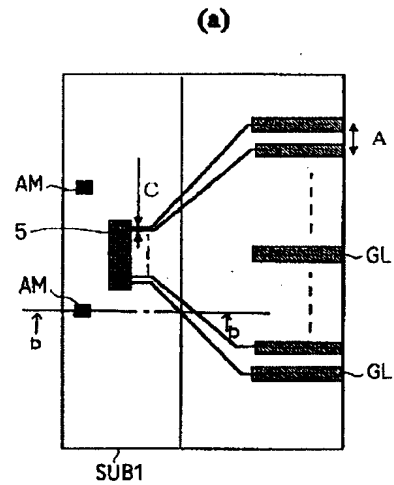
【図 29】

図 29



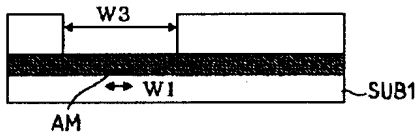
【図 30】

図 30



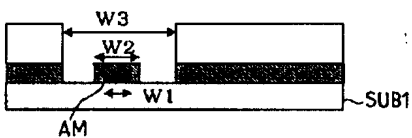
【図 32】

図 32

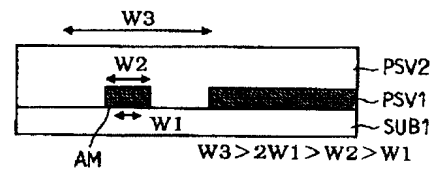


【図 33】

図 33

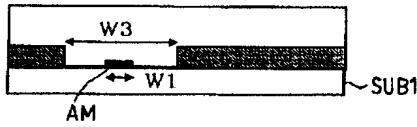


(b)



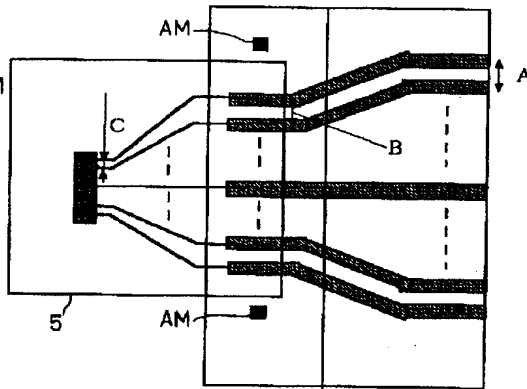
【図 3 4】

図 3 4



【図 3 5】

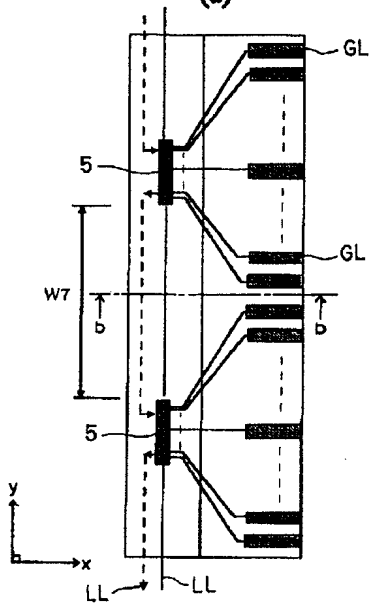
図 3 5



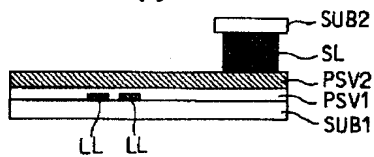
【図 3 6】

図 3 6

(a)



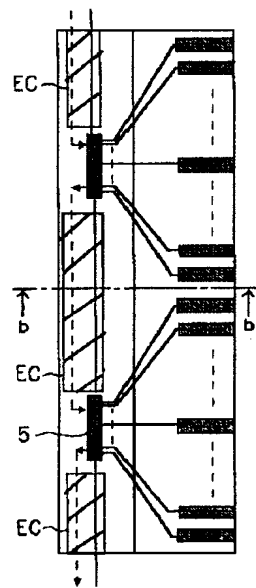
(b)



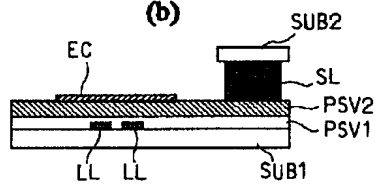
【図 3 7】

図 3 7

(a)



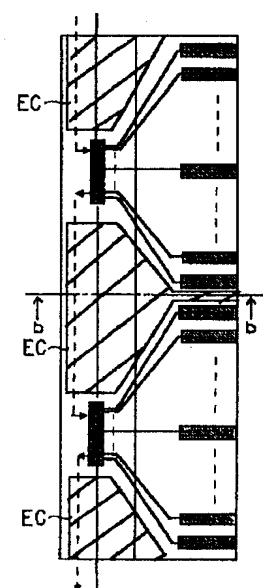
(b)



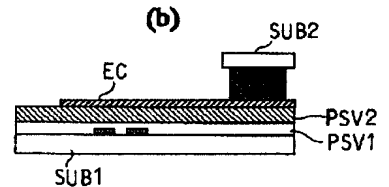
【図 3 8】

図 3 8

(a)

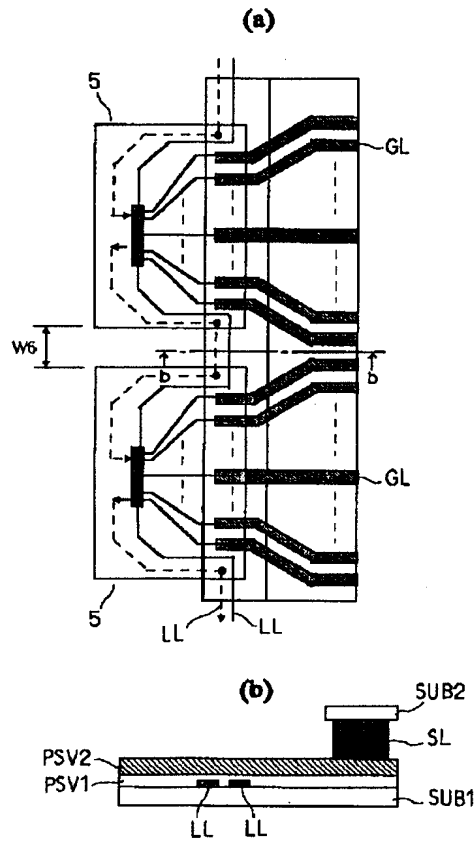


(b)



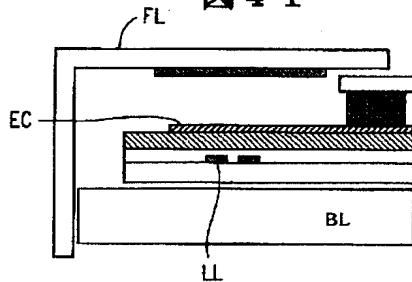
【図 39】

図 39



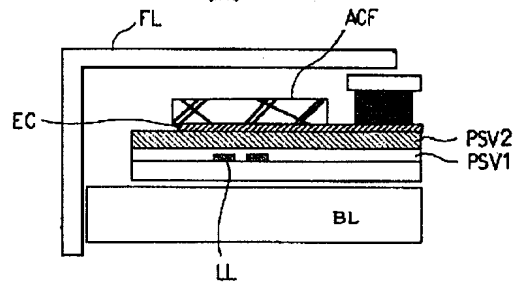
【図 41】

図 41



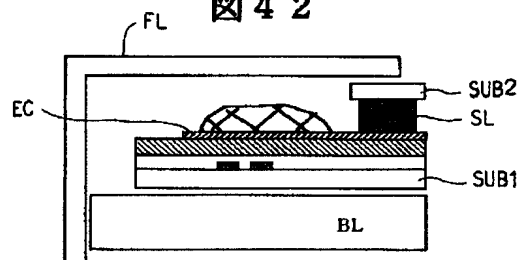
【図 40】

図 40



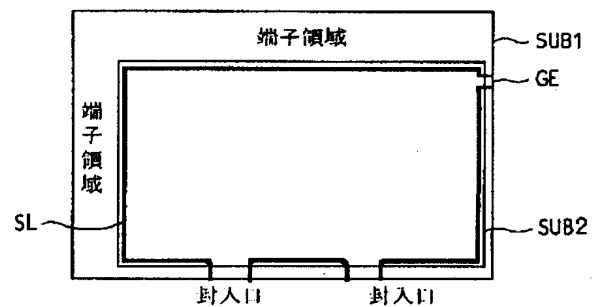
【図 42】

図 42



【図 43】

図 43



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

G 0 2 F 1/1368

識別記号

F I

G 0 2 F 1/136

テ-マコ-ド (参考)

5 0 0

(72)発明者 仲吉 良彰
千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
製作所ディスプレイグループ内

(72)発明者 若木 政利
茨城県日立市大みか町七丁目 1 番 1 号 株
式会社日立製作所日立研究所内

Fターム(参考) 2H089 HA40 LA09 LA33 NA14 NA25
NA39 QA03 QA05 TA05 TA06
TA09 TA12 TA13

2H090 HA03 HB03X HB07X HD03
HD05 JB02 LA04

2H092 GA14 GA48 GA51 GA57 GA60
GA64 HA25 JA24 JB35 JB52
JB57 JB58 JB68 KA05 KA10
KA22 NA04 PA08 PA09 PA13